

支えるのは、
挑戦する才能。

 **THIRDPWAVE**

たった1軒のPCパーツショップ
そこからサードウェーブの挑戦が始まった

ITという言葉も知られていない時代からパソコンで創造に挑む人たちがいた

その一途な情熱と要望にひとつひとつ応えてきた
このDNAは40年以上経った今も、私たちに息づいている

国内生産※のオーダーメイドPC
丁寧なサポートと短期納品

人間が進化するほどに、私たちもまた進化しなくてはならない
人々の創造活動の可能性を最大限にするために

支えるのは、挑戦する才能。

※一部製品を除く



INDEX

Note PC

- 03 Copilot+ PC
- 05 THIRDWAVEシリーズ
- 07 ノートPC仕様一覧

Desktop PC

- 09 THIRDWAVE 4Cシリーズ
- 11 NVIDIA® Blackwell
Geforce RTX™ 50シリーズ
- 13 THIRDWAVE 4CMシリーズ
- 15 THIRDWAVE ミニタワーシリーズ
- 16 THIRDWAVE スリムシリーズ
- 17 THIRDWAVE HGシリーズ
- 18 THIRDWAVE NUCシリーズ
- 19 デスクトップPC仕様一覧

Workstation

- 21 Workstation概要
- 23 Workstation N8632
- 25 Workstation X6632
- 27 Workstation N6632
- 29 Workstation X2632
- 31 THIRDWAVE 4C
ミドルタワーシリーズ
- 32 THIRDWAVE 4CM
ミニタワーシリーズ
- 33 THIRDWAVE
ミニタワーシリーズ
- 34 THIRDWAVE
スリムシリーズ
- 35 NVIDIA® RTX PRO™
Blackwellシリーズ
- 37 ワークステーション仕様一覧
- 39 GPU × CPU Product Matrix

Other

- 41 法人サービス
- 43 サードウェーブの歴史
- 45 サードウェーブの強み

THIRDWAVEから 最先端をいち早く、あなたの手元へ。

最新のインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2) を搭載した
モバイルAI PCが、THIRDWAVEから登場。

比類のないAI コンピューティング
新たなNPU (ニューラル・プロセッシング・ユニット)

最大 **2** 倍

最大 **48** TOPS

前世代と比較した帯域幅
TOPS=1秒あたりの演算回数を1兆単位で表したもの。

AI PCの基盤

高処理性能
GPU

低消費電力
NPU

迅速な応答
CPU

(出典: AI-New Intel Core Ultra Processors, Intel)

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2)

次世代AI体験を実現するために構築された高効率プロセッサー。最新世代のP-coreおよび低消費電力E-coreプロセッサー・アーキテクチャー、強化されたNPU 4.0 AIエンジン、新しいXe2 アーキテクチャーにより駆動する内蔵インテル® Arc™ GPU^{*1} が搭載されています。

CPU、GPU、NPUのプラットフォーム全体で最大120TOPSのAI処理能力を実現しています。AI処理に特化したNPUは、前世代よりも最大4倍^{*2}のAI処理性能を持ち、ピーク性能は最大で80%向上しています。また、パッケージ全体の消費電力を最大50%低減しています。

*1 インテル® Arc™ グラフィックス: インテル® Arc™ グラフィックスは、一部のインテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2) 搭載システムでのみ使用可能であり、最低限のプロセッサー・パワーが必要です。OEMの有効化が必要です。システム構成は、OEMまたは販売店にお問い合わせください。

*2 インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ1) との比較
※当社製品はOEMの有効化がされており、インテル® Arc™ グラフィックスをご使用いただけます

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2) 搭載モデル

950gの軽量ボディで
エッジAIを持ち運ぶCopilot+ PC

THIRDWAVE F-14LN5LA-B 法人モデル

最新のインテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226Vを搭載。
モバイルに適した、950gの軽量モデルです。
クリエイティブワークの質を高めるWUXGA液晶を採用。
32GB搭載モデルもご用意。

14.0
インチ

16GB メモリ
1TB Gen4 SSD
WUXGA液晶
重量 約950g

エッジAIで高速処理を実現
軽量950gのCopilot+ PC

THIRDWAVE F-14LN7LA-B 法人モデル

クラウドAIではなく、オンデバイスでAI処理ができる
最新のインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258Vを搭載。
エッジAIに適した、950gの軽量モデル。

14.0
インチ

32GB メモリ
1TB Gen4 SSD
WUXGA液晶
重量 約950g

豊富なメモリ・ストレージかつ1kg未満の高い携帯性

950gの軽量ボディで、長時間の外出や出張時でも持ち運びが楽になり、重量の負担を軽減します。標準で1TBのSSDを搭載し、大容量のデータや多数のアプリケーションを瞬時に起動・処理できます。また、32GBの豊富なメモリにより、複数の重いアプリケーションをシームレスに操作可能です。さらに、NPUの搭載により、従来のCPUや

GPUで行っていたAI機能の処理がより効率的になり、バッテリー寿命の延長にも貢献し、外出先でも長時間パフォーマンスを発揮します。オフィスでの作業はもちろん、移動中や客先でも高い生産性を維持することが可能です。

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE F-14LN5LA-B 法人モデル	Windows 11 Pro 64bit	インテル® Core™ Ultra 5 226V (最大4.50GHz / 8コア / 8スレッド)	インテル® Arc™ 130V グラフィックス (CPU内蔵)	16GB (1R) LPDDR5X-8533	1TB Gen4x4 NVMe SSD
THIRDWAVE F-14LN5LA-B 法人モデル メモリ32GB搭載		インテル® Core™ Ultra 5 228V (最大4.50GHz / 8コア / 8スレッド)		32GB (2R) LPDDR5X-8533	
THIRDWAVE F-14LN7LA-B 法人モデル		インテル® Core™ Ultra 7 258V (最大4.80GHz / 8コア / 8スレッド)	インテル® Arc™ 140V グラフィックス (CPU内蔵)		

エッジAIの処理を
16インチ大画面、高解像度で。
最新NPU搭載のCopilot+ PC

THIRDWAVE DX-L7LA-B 法人モデル

クラウドAIではなく、オンデバイスでAI処理ができる
最新のインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258Vを搭載。
高解像度・大画面16インチ液晶のエッジAIモデル。

16.0
インチ

32GB メモリ
1TB Gen4 SSD
WUXGA液晶
重量 約1.3kg

低消費電力処理と高解像度ディスプレイ

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2) の低消費電力処理により、長時間パフォーマンスを実現し、モバイルワークをサポートします。16インチWUXGA (1,920×1,200) ディスプレイは、広い作業スペースと鮮明な画質を提供し、ビジネス

用途におすすめです。高解像度ディスプレイと高性能CPUの組み合わせにより、複雑なビジュアルタスクやマルチタスクを快適にこなせます。

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE DX-L7LA-B 法人モデル	Windows 11 Pro 64bit	インテル® Core™ Ultra 7 258V (最大4.80GHz / 8コア / 8スレッド)	インテル® Arc™ 140V グラフィックス (CPU内蔵)	32GB (2R) LPDDR5X-8533	1TB Gen4x4 NVMe SSD

Copilot+PC

Copilot+ PC に対応

NPUを活用したAI機能で、ビジネスを強力にアシストする
Copilot+ PCに対応。

Copilot+ PCの一部の機能を使用するには、無料の更新プログラムを適用する必要があります。
aka.ms/copilotpluspcsをご覧ください。

AIがビジネスをアシストしてくれるCopilotキー搭載
Copilotキーを押すと、AIアシスタント「Copilot」が使用できます。

Recall

PC上で閲覧したドキュメントや画像、ウェブサイト、メッセージなどをAIが素早く検索・表示するツールです。迅速に情報を取得し、スムーズに作業を再開することができます。

Live Captions

ビデオ会議や音声をリアルタイムで英訳し、字幕を自動表示。言語の壁を越えて、グローバルなコミュニケーションをスムーズに進行できます。

※2025年5月現在は英訳のみ対応

Cocreator

「ペイント」アプリのAI機能で、テキストやスケッチから高品質なビジュアルを簡単に作成。資料作成やデザイン提案を効率化し、業務の生産性と成果物の質を向上させます。

Windows Studio Effects

Microsoft Teamsと併用することで、AIが照明や背景を自動調整し、映像を常に自然で見やすく保ちます。また、自動フレーミング機能により常に被写体を中心に保持しつつ、視線補正や背景除去を通じて、ビジネスコミュニケーションを円滑にします。

03

04

場所や人を選ばない
シンプルデザイン

THIRDWAVE

F-14RP5F-B 法人モデル

F-14RP7F-B 法人モデル

幅広い業務で活躍できる、
オールラウンドプレーヤー。



14.0
インチ

16GB メモリ
500GB Gen4 SSD
FHD液晶
重量 約 1.31kg

intel
CORE
5

intel
CORE
7

Windows Hello対応で、素早く安全にサインイン

指紋認証センサーを内蔵した
タッチパッドを搭載し、
Windows Hello に対応。セン
サーに指を置くだけでログイン
等が可能になる生体認証に
対応することで、パスワード入
力の手間を省きつつ、セキュリ
ティを強化します。



最大
180度

※画像はイメージです

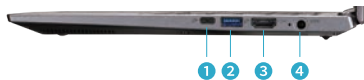
開閉式カメラカバープライバシーシャッター

WEBカメラを物理的に覆う
プライバシーシャッターを搭載。
WEBカメラの消し忘れによる
プライバシーを保護します。



抜群の拡張性

右側面



- ①USB 3.2 Gen2 (Type-C®)
(DP1.4/PD対応)
- ②USB 3.2 Gen2 (Type-A)
- ③HDMI® 1.4b
- ④電源入力

左側面



- ⑤セキュリティスロット
- ⑥有線LANポート RJ45
- ⑦microSDカードリーダー
(SD / SDHC / SDXC、UHS-I対応)
- ⑧USB 3.2 Gen1 (Type-A)
- ⑨電源スイッチ
- ⑩マイク入力・
ヘッドフォン出力共有端子

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ	バッテリー駆動時間		
THIRDWAVE F-14RP5F-B 法人モデル	Windows 11 Pro 64bit	インテル® Core™ 5 120U (最大5.00GHz / 10コア / 12スレッド)	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)	16GB (8GB × 2) SO-DIMM (DDR4-3200)	500GB Gen4 x4 NVMe SSD	駆動時間 (JEITA 測定法 3.0) : 5.9時間 (動画再生時) / 10.7時間 (アイドル時)		
	Windows 10 Pro 64bit							
THIRDWAVE F-14RP7F-B 法人モデル	Windows 11 Pro 64bit	インテル® Core™ 7 150U (最大5.40GHz / 10コア / 12スレッド)						駆動時間 (JEITA 測定法 3.0) : 6.2時間 (動画再生時) / 10.8時間 (アイドル時)
	Windows 10 Pro 64bit							

dTPM※搭載でセキュリティがさらに強化
シンプルデザインのスタンダードモデル

THIRDWAVE

DX-R5T-B 法人モデル

DX-R7S-B 法人モデル

ビジネスで活躍する
スタンダードモデル



15.6
インチ

16GB メモリ
500GB Gen4 SSD
FHD液晶
重量 約 1.85kg

intel
CORE
i5

intel
CORE
i7

プライバシーシャッター

WEBカメラの接続を物理的に遮断して誤作動
を防止するシャッターを搭載。



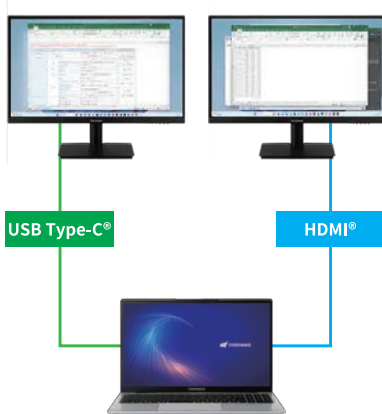
打ちやすく見やすいキーボード

軽めのタッチで静音性が高く、周りの環境を気にすることなく
長時間快適に入力できます。



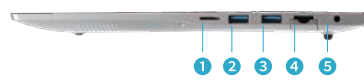
マルチディスプレイ対応

HDMI® と USB Type-C® ポートで本体含む
最大3画面出力に対応。



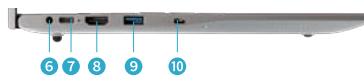
抜群の拡張性

右側面



- ①microSDカードリーダー (SD / SDHC / SDXC、
USB 2.0接続、UHS-I対応)
- ②USB 3.2 Gen1 (Type-A)
- ③USB 3.2 Gen1 (Type-A)
- ④ギガビットLANポート
- ⑤マイク入力・ヘッドフォン出力共有端子

左側面



- ⑥電源入力
- ⑦USB 3.2 Gen1 (Type-C®)
(DisplayPort Alt Mode映像出力、PD対応)
- ⑧HDMI® 1.4
- ⑨USB 3.2 Gen1 (Type-A)
- ⑩セキュリティスロット (ケンジントントロック)

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ	バッテリー駆動時間
THIRDWAVE DX-R5T-B 法人モデル	Windows 11 Pro 64bit	インテル® Core™ i5-1334U (最大4.60GHz / 10コア / 12スレッド)	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵)	16GB (8GB × 2) SO-DIMM (DDR4-3200)	500GB Gen4 x4 NVMe SSD	駆動時間 (JEITA 測定法 3.0) : 5.5 時間 (動画再生時) / 10.3 時間 (アイドル時)
THIRDWAVE DX-R7S-B 法人モデル	Windows 11 Pro 64bit	インテル® Core™ i7-1355U (最大5.00GHz / 10コア / 12スレッド)				駆動時間 (JEITA 測定法 3.0) : 5.4 時間 (動画再生時) / 11.0 時間 (アイドル時)

※dTPMはPCの中に存在する「物理的な金庫」で、暗号化鍵などを保管します。CPUなどの独立した部品で構成されることから外部からの侵入耐性も高くPC内部の情報保護を強力に支援します。

	14.0インチ			16.0インチ
	THIRDWAVE			
シリーズ	 Copilot+PC			
モデル名	THIRDWAVE F-14LN5LA-B 法人モデル	THIRDWAVE F-14LN5LA-B 法人モデル メモリ32GB搭載	THIRDWAVE F-14LN7LA-B 法人モデル	THIRDWAVE DX-L7LA-B 法人モデル
ディスプレイ ※1※2※3	14.0インチワイド(16:10) WUXGA液晶 (1,920 × 1,200) / リフレッシュレート 60Hz sRGBカバー率95%	14.0インチ(16:10) WUXGA液晶(1,920 × 1,200) / リフレッシュレート60Hz sRGBカバー率95%	14.0インチワイド(16:10) WUXGA液晶 (1,920 × 1,200) / リフレッシュレート 60Hz sRGBカバー率95%	16.0インチ (16:10) WUXGA液晶 (1,920 × 1,200) / リフレッシュレート 165Hz sRGBカバー率95%
重量 ※4	約0.95kg			約1.3kg
外形寸法(突起物含まず)	約313 (幅) × 223 (奥行) × 18 (高さ)mm			約358 (幅) × 253 (奥行) × 20 (高さ)mm
OS ※5※6※7	Windows 11 Pro 64bit			
オフィスソフト	なし(オプションで追加可能)			
CPU	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 226V (最大4.50GHz / 8コア / 8スレッド)	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサ 228V (最大4.50GHz / 8コア / 8スレッド)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサ 258V (最大4.80GHz / 8コア / 8スレッド)	
グラフィック機能 ※8	インテル® Arc™ 130V グラフィックス(CPU内蔵)※9		インテル® Arc™ 140V グラフィックス(CPU内蔵)※9	
メモリ	16GB (1R) LPDDR5X-8533	32GB (2R) LPDDR5X-8533		
ストレージ ※10※11	標準構成：1.0TB Gen4 x4 M.2 NVMe ×1 最大構成：4.0TB Gen4 x4 M.2 NVMe ×1			
光学ドライブ	光学ドライブなし			
カードリーダー ※12	MicroSDカードリーダー (SD / SDHC / SDXC、最大認識容量：2TB)			
標準キーボード ※13	日本語配列キーボード (86キー / バックライト搭載)			日本語配列キーボード (107キー / バックライト搭載)
標準マウス	本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)			
サウンド	内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド			
有線LANポート	なし			
無線LAN ※14※15	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a / b / g / n / ac / ax)			
Bluetooth® ※16	Bluetooth® Ver. 5.3			
Webカメラ	FHD画質Webカメラ、 IR専用カメラ (Windows Hello対応)			
入出力ポート ※17※18※19	USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×1、 USB 3.2 Gen2 (Type-A) ×1、 USB 3.2 Gen2 (Type-C®) ×1(PD対応)、 Thunderbolt™ 4 ×1(DP1.4 / PD対応)※20、 HDMI® 2.1 Type-A ×1、 マイク入力・ヘッドフォン出力共用端子 ×1※21			
バッテリー ※22※23※24※25※26	リチウムイオン 3セル 55Wh 駆動時間 (JEITA 測定法 3.0)：7時間 (動画再生時) / 16.8時間 (アイドル時)	リチウムイオン 3セル 55Wh 駆動時間 (JEITA 測定法 3.0)：7時間 (動画再生時) / 16.5時間 (アイドル時)	リチウムイオン 3セル 55Wh 駆動時間 (JEITA 測定法 3.0)：6.6時間 (動画再生時) / 16.3時間 (アイドル時)	リチウムイオン 3セル 55Wh 駆動時間 (JEITA 測定法 3.0)：4.9時間 (動画再生時) / 7.6時間 (アイドル時)
セキュリティ機能	セキュリティスロット ×1、dTPM2.0、Windows Hello			
保証 / 保守サービス	ビックアップ1年保証			
エネルギー消費効率 ※27	12区分 23.08kWh / 年 (96.37%)		12区分 23.55kWh / 年 (107.1%) A	12区分 37.97kWh / 年 (78.33%)

※1. 液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。 ※2. 液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合は質量は平均値、製品やカスタマイズ内容により質量が異なる場合があります。 ※3. プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※6. Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。一部を使用します。 ※10. 標準装備のディスク容量は1GB=1,000Byteの3乗換算であり、1GB=1,024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。 ※11. 初回起動直後にOSから認識される容量です。CDドライブ以外の容量は、リカ ※14. 5GHz帯無線LANは、W52 / W53 / W56に対応しています。W52 / W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ax準拠のモードならびに、IEEE802.11ac / IEEE802.11n準拠のBluetooth®対応機器の動作を保証するものではありません。Bluetooth®のバージョンは、OSのアップデートにより更新される場合があります。 ※17. コンテンツ保護処理された映像や音声はHDMI®端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイ機器との接続には、市販のHDMI®表示があるHDMI®ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※20. Thunderbolt™ 4(USB4®)規格に対応しています。周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※22. バッテリーパックは消耗品です。 ※23. 本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身での取りはずしや交換はできません。 ※24. 一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0)」JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAAは達成率110%以上140%未満、AAAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をその

14.0インチ		15.6インチ	
THIRDWAVE			
			
THIRDWAVE F-14RP5F-B 法人モデル	THIRDWAVE F-14RP7F-B 法人モデル	THIRDWAVE DX-R5T-B 法人モデル	THIRDWAVE DX-R7S-B 法人モデル
14.0インチ(16:9) FHD液晶(1,920 × 1,080) / リフレッシュレート60Hz	14.0インチ(16:9) FHD液晶(1,920 × 1,080) / リフレッシュレート60Hz	15.6インチ(16:9) FHD液晶(1,920 × 1,080) / リフレッシュレート60Hz	15.6インチ(16:9) FHD液晶(1,920 × 1,080) / リフレッシュレート60Hz
約1.3kg	約1.3kg	約1.85kg	約1.85kg
約325(幅) × 222(奥行) × 22(高さ)mm	約325(幅) × 222(奥行) × 22(高さ)mm	約358(幅) × 228(奥行) × 18(高さ)mm	約358(幅) × 228(奥行) × 18(高さ)mm
Windows 11 Pro 64bit なし(オプションで追加可能)			
インテル®Core™ 5 120U (最大5.00GHz / 10コア / 12スレッド)	インテル® Core™ 7 150U (最大5.40GHz / 10コア / 12スレッド)	インテル® Core™ i5-1334U (最大4.60GHz / 10コア / 12スレッド)	インテル® Core™ i7-1355U (最大5.00GHz / 10コア / 12スレッド)
インテル® グラフィックス(CPU内蔵)(※9)		インテル® Iris® Xeグラフィックス (CPU内蔵)(※9)	
16GB (8GB ×2) SO-DIMM (DDR4-3200)			
最小構成：500GB Gen4x4 M.2 NVMe ×1、最大構成：2.0TB Gen4x4 M.2 NVMe ×1			
光学ドライブなし			
MicroSDカードリーダー (SD / SDHC / SDXC、最大認識容量：2TB)		MicroSDカードリーダー (SD / SDHC / SDXC、最大認識容量：128GB)	
日本語配列キーボード (88キー / バックライト搭載)		日本語配列キーボード (99キー / バックライトなし)	
本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)			
内蔵ステレオスピーカー / マザーボード標準オンボードHDサウンド			
ギガビットLANポート			
インテル Wi-Fi6E AX211 (IEEE802.11 a / b / g / n / ac / ax)		インテル Wi-Fi6 AX201 (IEEE802.11 a / b / g / n / ac / ax)	
Bluetooth® Ver. 5.3		Bluetooth® Ver. 5.2	
プライバシーシャッター / マイク付 HD画質(720p) Webカメラ		マイク付 HD画質WEBカメラ(手動スライドレンズ カバー付き)	
USB 3.2 Gen2(Type-A) ×1、 USB 3.2 Gen1(Type-A) ×1、 USB 3.2 Gen2(Type-C®) ×1 (DP1.4 / PD対応)、 HDMI® 1.4b Type-A ×1、 マイク入力ヘッドフォン出力 共用端子 ×1(※21)		USB3.2 Gen1 (Type-C®、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応) ×1、 USB 3.2 Gen1(Type-A) ×3、 HDMI® 1.4 Type-A ×1、 マイク入力ヘッドフォン出力 共用端子 ×1(※21)	
リチウムイオン4セル50Wh 駆動時間(JEITA測定法3.0)：計測中		リチウムイオン3セル62.7Wh 駆動時間(JEITA測定法3.0)：5.5時間 (動画再生時) / 10.3時間(アイドル時)	リチウムイオン3セル62.7Wh 駆動時間(JEITA測定法3.0)：5.4時間 (動画再生時) / 11.0時間(アイドル時)
セキュリティスロット ×1、dTPM2.0、Windows Hello(指紋認証)		セキュリティスロット ×1、dTPM2.0	
ビックアップ1年保証			
駆動時間(JEITA 測定法 3.0)： 5.9時間(動画再生時) / 10.7時間(アイドル時)	駆動時間(JEITA 測定法 3.0)： 6.2時間(動画再生時) / 10.8時間(アイドル時)	計測中(目標年度2022年度)	12区分 25.22kWh / 年 (129.9%) AA

ありますが、故障ではありません。 ※3. 液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※4. 本体(バッテリーパック内蔵)のみ。主な付属品は含まません。 ※7. (ディスク付属)の表記が無い場合はOSディスクは付属いたしません。初期化(リカバリー)を行う際はWindows 11上の「設定」⇒「システム」⇒「回復」から行います。 ※8. 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※9. ビデオ・メモリはメインメモリのバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※12. SDカードリーダーは全てのメディア・データの読み書きを保証するものではありません。 ※13. キーによっては、キーピッチが異なる場合があります。モードで通信を行うためには、セキュリティをWPA™ (AES) / WPA2™ (AES) / WPA3™ (AES)に設定する必要があります。 ※15. 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※16. すべてのプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※18. USB 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 (Gen1) / 3.2 (Gen1) 対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19. 映像 ※21. 4極ミニプラグタイプのヘッドセット、またはステレオミニプラグタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニプラグタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 (https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery3.html) に基づいて測定。 ※25. 実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※26. 付属の電源コードは、日本の法令安全規格に適合しております。 ※27. エネルギー消費効率とは、まま%で表示しています。



優れた静音設計と抜群の拡張性に
洗練されたルックスを兼ね備えた、
プロフェッショナルも納得の一台

THIRDWAVE 4C

ミドルタワーシリーズ



建築設計・土木測量・製品設計、映像制作やゲーム開発、
研究開発やオンプレミスAI活用など、
高度な演算処理を求められる分野で活躍する
プロフェッショナルユーザー

長時間の安定稼働が欠かせない制作現場

4Cケースとは？

4Cケースは、高性能CPU・GPUを安定的に動作させるために、
冷却構造・静音性・拡張性を総合的に最適化したプロフェッショナルユーザー向けPCケースです。
時代とともにCPU・GPUは進化し、発熱量も増し続けています。
従来の筐体では冷却性能に限界があり、制作現場のリアルな声に応えきれない。
その課題を解決するために生まれたのが「4Cケース」です。

BEFORE

(従来の課題)

搭載可能な水冷CPUクーラーは
最大120mm

搭載可能なGPUの上限はNVIDIA® GeForce
RTX™ 2000番台, 3000番台 (TDP 450W)

長時間稼働の要求

AFTER

(4C ケース)

360mmの大型水冷CPUクーラー搭載可能

NVIDIA® GeForce RTX™の
ハイエンドモデル (4090/5090) および
NVIDIA® RTX Pro™のハイエンドモデル
6000 Blackwellを搭載可能 (TDP 600W)

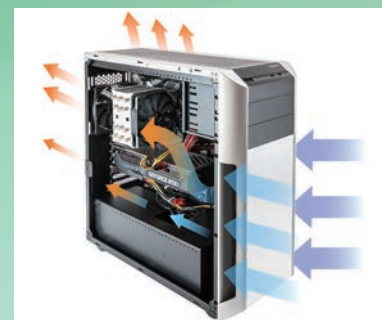
安定稼働を実現

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE 4C ミドルタワーシリーズ	Windows 11 Pro 64bit	★インテル® Core™ Ultra 5 / Core™ Ultra 7 / Core™ Ultra 9 AMD Ryzen™ 7 / AMD Ryzen™ 9	★インテル® UHD グラフィックス 730 他	★16GB～ (最大 128GB)	★500GB NVMe SSD～ (最大 4TB)

★はカスタマイズ可能な部品になります。

パフォーマンスを最大化する「性能」

プロフェッショナルユーザーがパフォーマンスを存分に発揮できる“性能”を実装可能です。
さらに、システムの高性能化に伴い発生する熱を、速やかに冷却できます。



優れた冷却性

フロントに大口径14cmFANを2基、天面に3基、背面に1基、最大6基のFANが搭載可能なほか、必要に応じて水冷システムの搭載が可能です。発熱性が高くなりながら最新の高性能パーツであっても、その性能を発揮できる十分な冷却性能を実現しています。



高性能ハードウェア対応

インテル® Core™ Ultra9-285K プロセッサー、AMD Ryzen™ 9 9950X3DといったCPUと、NVIDIA® GeForce RTX™ 5090などの非常に高性能なシステムを、冷却性能と搭載性能によって安定して稼働させることが可能です。
※NVIDIA® RTX PRO™ Blackwell (シリーズ) も搭載可能



冷却性能を上げるための ケースとパーツ選定

PCの性能向上による、パーツの大型化、重量化に対応。360mmの大型水冷を必要とする高クロックのCPUの搭載が可能。

4Cケース開発秘話 エアインテーク構造

空気取り入れ効率アップのため

前面に空気取り入れ
を設ける

クリエイターの真っ白なキャンパス
(これからものを考えるという頭の中)
を表現するために

前面はシンプルな1枚板
にする

この2つの相反する要素を
実現するため

前面横から空気取り入れを設けるとい、車の空気インテイクのようなデザイン、
さらには、そこから簡単にフィルターを外せるようなギミックを考案しました。



簡単に取り外し可能な
フィルター

シンプルながらも
プレミアム感を
持たせるため
アルミの一枚板を採用



AI、映像の新時代へ。
NVIDIA® Blackwell
GeForce RTX™ 50シリーズ
搭載モデル登場。

NEW THIRDWAVE 4C
GeForce RTX™ 50シリーズ
搭載モデル



50シリーズ製品一覧

NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB		THIRDWAVE 4CZ59-K Intel Core Ultra 搭載		
NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB	THIRDWAVE 4CX58-K Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CZ58 Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CE58 9700X 搭載	THIRDWAVE 4CN58 9900X3D 搭載
NVIDIA GeForce RTX 5070Ti 16GB	THIRDWAVE 4CX57T-K Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CZ57T Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CE57T 9700X 搭載	THIRDWAVE 4CN57T 9900X3D 搭載
NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB	THIRDWAVE 4CX57-K Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CZ57 Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CE57 9700X 搭載	THIRDWAVE 4CN57 9900X3D 搭載
NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 16GB	THIRDWAVE 4CX56iS-K Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CZ56iS Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CE56iS 9700X 搭載	THIRDWAVE 4CN56iS 9900X3D 搭載
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB	THIRDWAVE 4CX56i-K Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CZ56i Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CE56i 9700X 搭載	THIRDWAVE 4CN56i 9900X3D 搭載
NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB	THIRDWAVE 4CX56-K Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CZ56 Intel Core Ultra 搭載	THIRDWAVE 4CE56 9700X 搭載	THIRDWAVE 4CN56 9900X3D 搭載
グラフィック CPU	インテル® Core™Ultra 7 265KF	インテル® Core™Ultra 9 285K	AMD Ryzen 7 9700X	AMD Ryzen 9 9900X3D

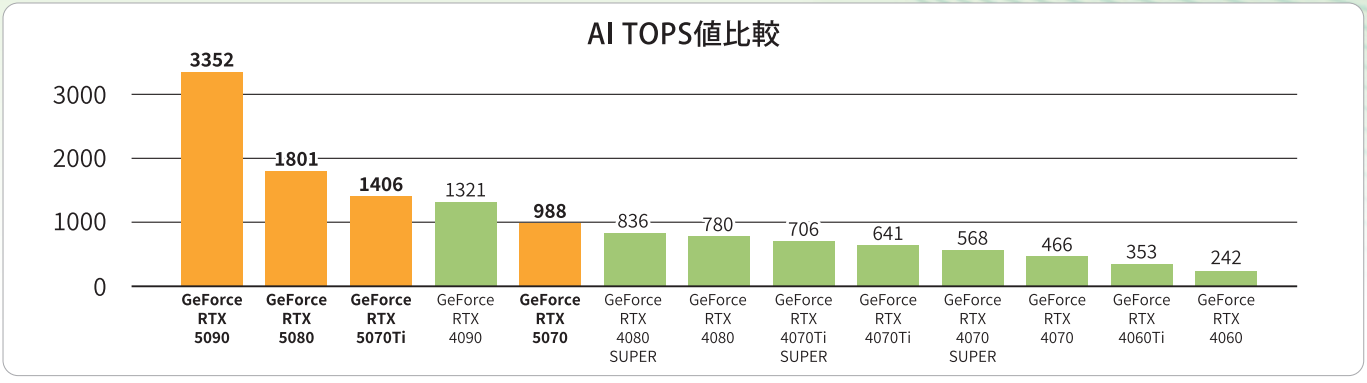
NVIDIA® GeForce RTX™ 40シリーズと比較したモデル特長

DLSS (Deep Learning Super Sampling) が第4世代へ進化

リアルタイムレンダリングでの画質向上により、作業効率が向上
マルチフレーム生成を新たに導入。レンダリングされるフレームごとに、AI を活用して最大3つのフレームを生成し、フレーム レートを高めます。
この機能により、アニメーターは4倍のフレーム数でシーンをスムーズに操作したり、60 fps 以上で 3D コンテンツをレンダリングすることが可能です。

AI TOPS※1 (AI演算能力) 値が向上

ディープラーニングモデルのトレーニングが高速化 (AI開発者)
AIを活用したエフェクト生成やノイズリダクションの処理がスムーズに (映像クリエイター)

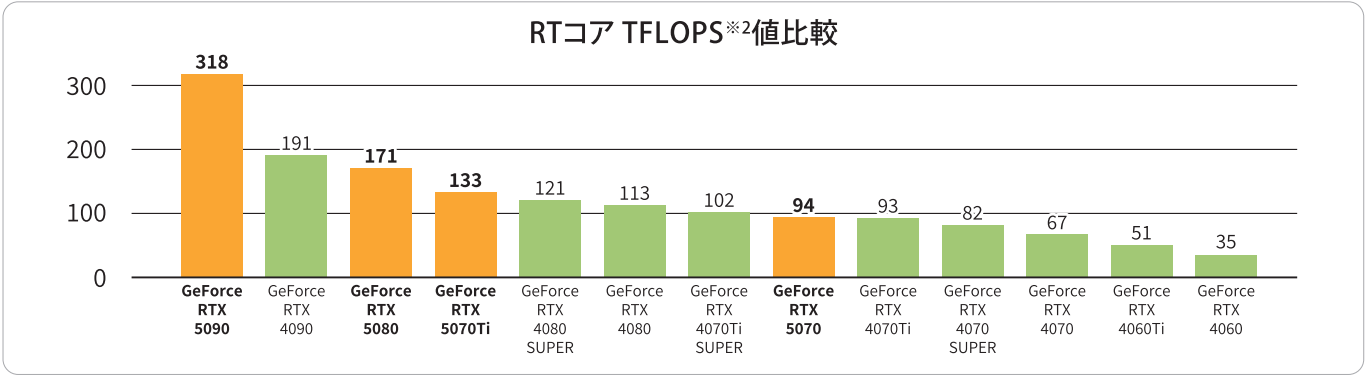


Tensorコア (AI計算の要となるユニット) が第5世代へ強化

ライブ翻訳などAI機能の即時利用が可能に (リアルタイム処理が必要な分野)
トレーニング時間の短縮や推論速度の向上により、プロジェクトのスピードアップが可能に (AI開発者)

RT (レイトレーシング) コアが第4世代へ強化

高精度なリアルタイムプレビューが可能になり、ワークフローの効率が向上
RTX50シリーズの第4世代RTコアは、RTX40シリーズと比較して3Dアプリケーションを40%高速に実行することが可能。



NVENC※3 が第9世代へ進化

効率的なエンコード処理により、レンダリング時間を短縮
※3: NVIDIA Video Encoder...ハードウェアエンコードを行うエンジン

NVDEC※4 が第6世代へ進化

高解像度ビデオの再生や編集がスムーズに
※4: NVIDIA Video Decoder ... ハードウェアデコードを行うエンジン

メモリ帯域幅が大幅強化

データ転送速度が向上し、複雑な計算やリアルタイム・データ処理が可能に (シミュレーション研究者)
さらに広い帯域幅でのメモリ活用が可能になりVGA全体の性能向上に寄与。

※1: 1秒当たり何兆回の演算を実行できるかを示す数値 ※2: 1秒あたり何兆回の高精度な演算 (浮動小数点演算) を実行できるかを示す数値。レイトレーシングを含む描画性能の目安となる。

450mm

221mm

420mm

コンパクトで軽量、
多機能な接続ポートを搭載した
新ミニタワーモデル

NEW

THIRDWAVE 4CMシリーズ

THIRDWAVE

GEFORCE
RTX

NVIDIA

RTX

THIRDWAVE 4CM

THIRDWAVE 4C

コンパクトさと実用性を両立

「THIRDWAVE 4C」の設計をベースに、ミドルタワーの使い心地とミニタワーの取り回しやすさを両立した新モデルが登場。筐体容積を約20%削減し、質量も4kg軽量化。コンパクトなサイズで、設置・移動・収納もスムーズに行えます。

THIRDWAVE 4CM

THIRDWAVE 4C

20%
小型
4kg
軽量

豊富なポートと高速通信で業務をサポート

マザーボードにASRock製「B860M LiveMixer WiFi」を採用することで、背面に12基のUSBポートを搭載。さらにThunderbolt™ 4 Type-C®ポートや、Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3対応の無線LANも備え、さまざまな作業環境に柔軟に対応します。

ツールレスでスムーズなメンテナンス

「THIRDWAVE 4C」と同様に、ツールレスで開閉できる手回しネジを採用し、高いメンテナンス性を実現。工具を使わず筐体内部にすばやくアクセスできるため、清掃や点検といった日常的な管理作業の効率化に貢献します。

前面Type-C®と高いストレージ拡張性を両立

前面にUSB 3.2 Gen1 Type-C®を1基、背面と合わせてType-C®ポートを計2基搭載。加えて、最大4基のSATAストレージが搭載可能で、前面ポートの利便性と高いストレージ拡張性をコンパクトな筐体で両立しています。

CPU比較

例)

Intel Core Ultra 7 265F
(THIRDWAVE MKX57)

CPU Mark
46425 (+9.1%)

シングルスレッド性能
4642 (+8.2%)

Intel Core i7 14700F

CPU Mark
42210

シングルスレッド性能
4264

GPU比較

例)

NVIDIA GeForce RTX 5070
(THIRDWAVE MKX57)

G3D Rating
27782 (+2.9%)

AI TOPS
988 (+112%)

NVIDIA GeForce RTX 4070

G3D Rating
26980

AI TOPS
466

Desktop PC

NVIDIA GeForce RTX 5070	THIRDWAVE MKD57	THIRDWAVE MKX57	THIRDWAVE MKH57
NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 16GB	THIRDWAVE MKD56iS	THIRDWAVE MKX56iS	THIRDWAVE MKH56iS
NVIDIA GeForce RTX 5060Ti 8GB	THIRDWAVE MKD56i	THIRDWAVE MKX56i	THIRDWAVE MKH56i
NVIDIA GeForce RTX 5060	THIRDWAVE MKD56	THIRDWAVE MKX56	THIRDWAVE MKH56
NVIDIA GeForce RTX 3050	THIRDWAVE MKD35	THIRDWAVE MKX35	THIRDWAVE MKH35
内蔵グラフィックス	THIRDWAVE MKDE	THIRDWAVE MKXE	THIRDWAVE MKHE
グラフィック	Intel Core Ultra 5 225F 225	Intel Core Ultra 7 265F 265	Intel Core Ultra 9 285

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE 4CM ミニタワーシリーズ	Windows 11 Pro 64bit	★インテル® Core™ Ultra 5 / Core™ Ultra 7 / Core™ Ultra 9	★インテル®グラフィックス 他	★16GB～(最大128GB)	★1TB NVMe SSD～(最大8TB)

★はカスタマイズ可能な部品になります。

Note PC

Desktop PC

Workstation

13

14

コンパクトデザインと
高い接続性を両立

THIRDWAVE

ミニタワーシリーズ

一般事務、Webデザイン、
画像編集、動画編集



効率的な空気循環

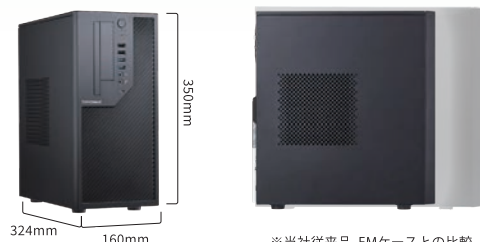
フロントパネルのスリットと側面の吸気孔から力強いエアフローが発生し、長時間使用しても安定した冷却性を保ちます。



トレンドのコンパクトデザイン

トレンドのコンパクトデザイン。従来比で約35%小型化^{*}。奥行を抑えた、どこに置いてもフィットしやすいスリム設計です。

^{*}当社従来品ミニタワーケース(EMケース)との容量比。



※当社従来品、EMケースとの比較

多様な接続ポート

フロントパネルにUSB 3.0 × 2、USB 2.0 × 2、Type-C[®] ポート × 1 を搭載^{*}。すぐにアクセスできるなど接続性の高い設計です。

^{*}フロントパネルのType-C[®] ポートは、構成によって使用できないモデルがございます。詳細は各製品の仕様表でご確認ください。



※画像はイメージです。

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE ミニタワーシリーズ	Windows 11 Pro 64bit	★インテル [®] Core™ i5 / Core™ i7	★インテル [®] UHD グラフィックス 730 他	★16GB～(最大 128GB)	★500GB NVMe SSD～ (最大 4TB)

★はカスタマイズ可能な部品になります。

移設作業が多いオフィスや
学校に適した薄型軽量モデル

THIRDWAVE

スリムシリーズ

一般事務、設計、Webデザイン



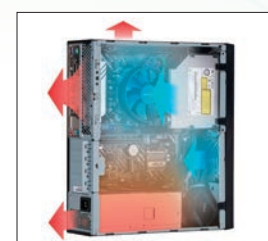
スペースを確保しやすいスリムケース

前モデル(当社BLケース)の12.5Lから約30%小型化した8.8Lの省スペースボディを採用。幅約10cm、奥行を30cm以下に抑えたことにより、卓上に置いてもPC前スペースに余裕が持てます。



効率的なエアフロー設計

前面パネルのスリット部分に吸気ファンを搭載し、さらに側面の吸気孔でケース内部の空気をスムーズに送風。高負荷時の静音性を保ち、優れた排熱処理で熱による部品の劣化や不安定化を防ぎます。



薄型光学ドライブを選択可能

オプションで薄型9.5mmの光学ドライブを選択可能。映像コンテンツの視聴やデータの書き出しなど幅広い用途で活用できます。



※画像はイメージです。

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE スリムシリーズ	Windows 11 Pro 64bit	★インテル [®] Core™ i5 / Core™ i7	★インテル [®] UHD グラフィックス 730 他	★16GB～(最大 64GB)	★500GB NVMe SSD～ (最大 2TB)

★はカスタマイズ可能な部品になります。

デスクトップの性能と省スペースを両立した
コンパクトモデル

THIRDWAVE HG シリーズ

用途で選べる4つのラインアップ

モニター裏に設置可能

受付カウンターや会議室の常設マシン、展示会・各種プレゼン用マシンとしても活躍。

教育現場で

■事務処理 ■授業用端末

ビジネスシーンで

■デジタルサイネージの表示用端末 ■店舗設置

当社スリムシリーズと比較して
容量は約1/5



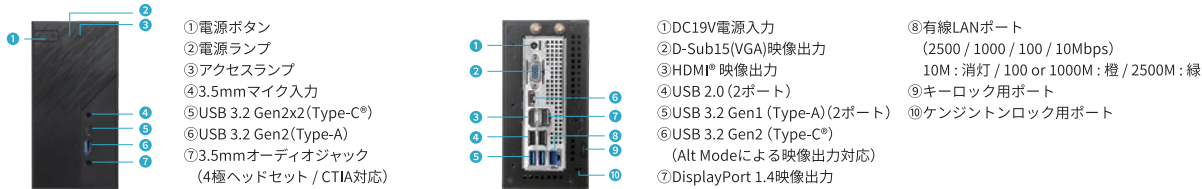
発熱を抑えた設計で静音＆省スペース

デスクトップ向けCPUを搭載し、ミニタワー型デスクトップPCと同等のパフォーマンスを発揮しながらも、容量は1.92Lと超コンパクト。オプションのVESAマウントキットを利用すればVESA対応モニタの背面にも取り付け可能。画面一体型PCのようなスッキリとした配線を実現できます。

最大4画面出力可能で広がる活用方法

HDMI / DP / USB Type-C® (Alt Mode) / D-SUBを併用することで、最大4画面同時出力が可能。一般ビジネスシーンに加え、駅中や店舗、展示会でのデジタルサイネージの表示、監視用画面のマルチビュー表示、表計算ソフトをはじめとする各種業務アプリケーションの併用、大画面代わりの4画面連結などにも対応します。

豊富なポート



製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE HG3024	Windows 10 Pro 64bit / Windows 11 Pro 64bit	インテル® Core™ i3-14100 (3.50GHz-4.70GHz / 4コア / 8スレッド)	インテル® UHDグラフィックス730 (CPU内蔵)	★16GB (8GB × 2 DDR4 SO-DIMM)～ (最大64GB)	★500GB NVMe SSD Gen4～ (最大2TB)
THIRDWAVE HG5024		インテル® Core™ i5-14400 (2.50GHz-4.70GHz / 10コア / 16スレッド)	(HDMI® × 1 / DisplayPort × 1 / USB Type-C® (AltMode) × 1 / D-Sub15 × 1) 最大4画面可		
THIRDWAVE HG7024		インテル® Core™ i7-14700 (2.10GHz-5.30GHz / 20コア / 28スレッド)	インテル® UHDグラフィックス770 (CPU内蔵) (HDMI® × 1 / DisplayPort × 1 / USB Type-C® (AltMode) × 1 / D-Sub15 × 1) 最大4画面可		

★はカスタマイズ可能な部品になります。

オフィスから組込み用途まで、
24時間連続稼働を想定した堅牢設計の高性能小型PC

THIRDWAVE NUC CP7010

重量 約0.6kg

Intel vPro® プラットフォーム対応

モニター裏に設置可能

受付カウンターや会議室の常設マシン、
展示会・各種プレゼン用マシンとしても活躍。

教育現場で

■事務処理 ■授業用端末

ビジネスシーンで

■デジタルサイネージの表示 ■店舗カウンターでの接客対応
■施設内の案内システム

産業・組込用途で

■工場での機械制御 ■画像認識システム用端末
■無人店舗の設備組込み ■エッジAIによる推論処理



intel
vPRO



vPro® 対応のインテル® Core™ Ultra 7を搭載した高性能NUC

企業向けのセキュリティ機能とリモート管理機能を統合したインテル® vPro® プラットフォームに対応。省電力と高いパフォーマンスを両立したインテル® Core™ Ultra 7 165Hを搭載しています。



HDMI® とUSB Type-C® あわせて4画面同時出力可能

HDMI® とUSB Type-C® あわせて4画面同時出力が可能です。監視カメラシステムの構築やサイネージへの組み込み、無人受付機などにもご利用いただけます。

VESAマウント標準添付によりモニター裏へ設置可能

標準搭載のVESAマウントを併用すればVESA
対応モニタの背面にも取り付け可能。画面一体
型PCのようなすっきりとした配線を実現でき
ます。



THIRDWAVE NUC CP7010			
OS	★Windows 11 Pro 64bit	入出力ポート	前面:USB 3.2 Gen2x2 (Type-C®) × 1、USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 2 背面:Thunderbolt™ 4 USB Type-C® × 2 (DP1.4対応)、USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 1、 USB 2.0 (Type-A) × 1、HDMI® 2.1 × 2
CPU	インテル® Core™ Ultra 7 165H (最大5.00GHz / 16コア / 22スレッド)	有線LANポート	2.5Gbps 対応LANポート × 1
グラフィック機能	インテル® Arc™ グラフィックス	無線LAN	インテル® Wi-Fi 6E AX211E
メモリ	★16GB (8GB × 2) SO-DIMM (DDR5-4800)	Bluetooth®	Bluetooth® 5.3
ストレージ	★1TB NVMe SSD	サイズ	144 (幅) × 112 (奥行) × 41 (高さ) mm
光学ドライブ	なし	重量	約0.6kg
電源	120W ACアダプター (19V / 6.32A) (寸法:98.0 × 64.5 × 22.8mm、重量:275g、ケーブル長:約1.8m)	セキュリティ機能	セキュリティスロット × 1 TPM2.0
サウンド	マザーボード標準オンボードHDサウンド	保証保守サービス	ビックアップ1年保証
チップセット	integrated	エネルギー消費効率	計測中

★はカスタマイズ可能な部品になります。

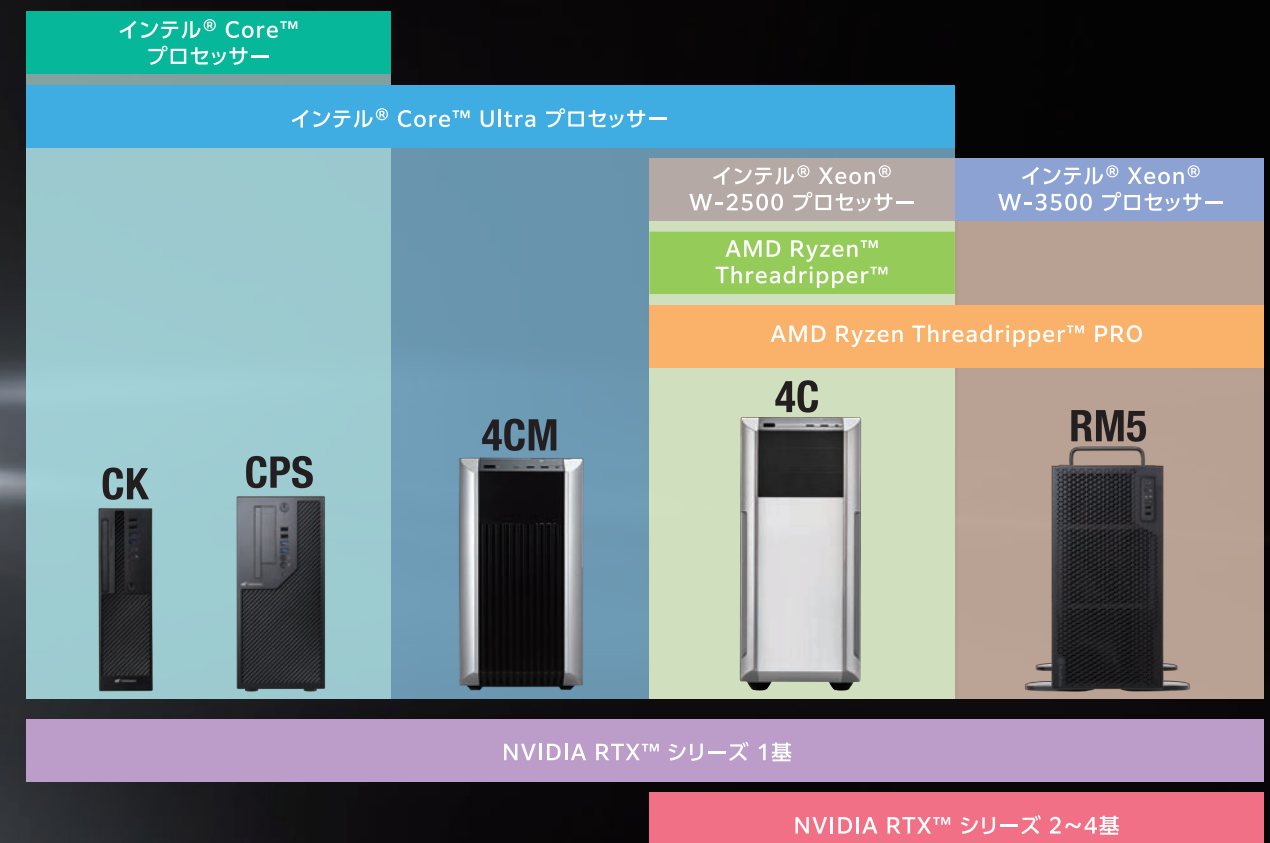
WORKSTATION

映像処理、VFX、3D、CAD、AI開発など
プロフェッショナル向けに
高度な処理パフォーマンスを発揮



THIRDWAVE製 Workstationとは

高負荷な作業やプロフェッショナルな業務など幅広く対応できる
「NVIDIA RTX」を複数基搭載し、AI、リアルタイムレイレーシング、
シミュレーションなどのRTXテクノロジーによってかつてない高速な処理、
効率的なパフォーマンスを提供します。
株式会社サードウェーブは、NVIDIA社が提供する公式パートナープログラム
「NVIDIA Partner Network (NPN)」において
コンピテンシー Visualization Preferredに認定されています。



最大96コア・GPU 4基構成 限界を拡張する、 エンタープライズ級 AIワークステーション

NEW **THIRDWAVE**
Workstation N8632



NVIDIA
RTX PRO



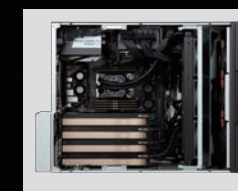
96コア×最大4GPUで、あらゆるタスクを同時にこなす圧倒的並列性能

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000WXシリーズ(最大96コア/192スレッド)と、最大4基のNVIDIA RTX™ GPUの組み合わせにより、高度な演算・解析・制作処理を同時並行でこなせる圧倒的な処理能力を実現。AIモデルのトレーニング、VFX制作、科学技術計算、リアルタイムシミュレーションなど高負荷なマルチワークロードを1台で完結させ、開発・設計現場の生産性と柔軟性を飛躍的に向上させます。



次の技術革新にも応える、圧倒的な拡張性

7基のPCIe 5.0 x16の物理スロット(内1基は x8動作スロット)、8チャンネルDDR5 ECCメモリ、デュアル10GbE LANを搭載したASRock WRX90 WS EVOマザーボードにより、GPU、ストレージ、ネットワークすべてで将来の拡張や業務要件の変化に柔軟に対応可能。AIや可視化、BIM、大規模解析など、インフラ側もスケーラブルに進化できる次世代ワークステーションです。

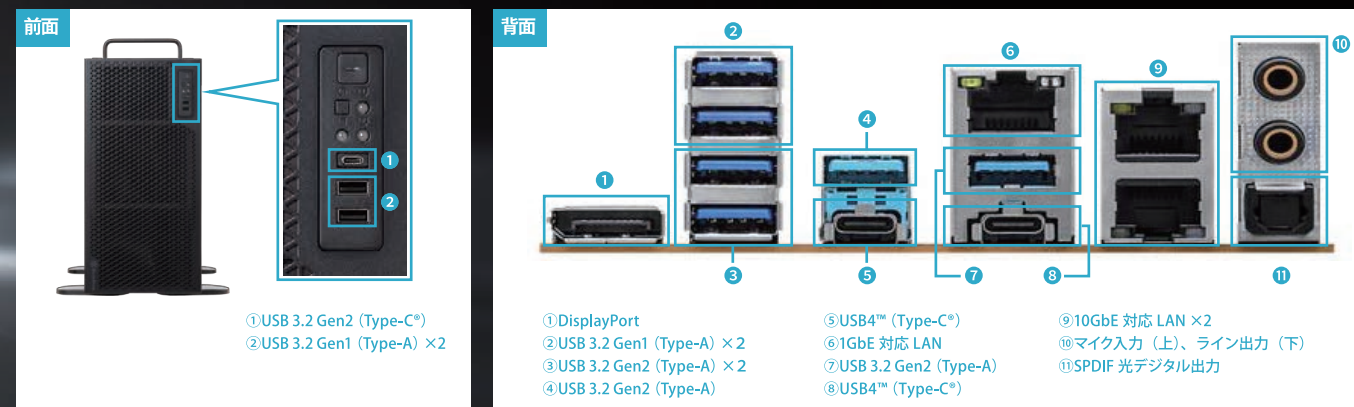


※画像はイメージです

100V環境でも安定した動作

1200W+1300W、計2基のCybenetics Platinum認証電源を搭載し、100V商用環境でも安定した動作を実現。ミッションクリティカルな現場において、長時間・高負荷の処理でも信頼性を損なわない電力供給体制を整え、AI研究、映像制作、製造業シミュレーションなど、“止められない業務”を足元から支える設計です。

I/Oポート



製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE Workstation N8632	Windows 11 Pro for WS 64bit / Windows 11 Pro 64bit / OS搭載なし	AMD Ryzen™ Threadripper™ Pro 9965WX (定格2.4GHz TB時5.4GHz / 152MB(L2+L3キャッシュ) / 24コア / 48スレッド) / AMD Ryzen™ Threadripper™ Pro 9995WX (定格2.5GHz TB時5.4GHz / 480MB(L2+L3キャッシュ) / 96コア / 192スレッド)	NVIDIA® RTX™ A400 4GB (MiniDisplayPort × 4) ~ NVIDIA® RTX™ 2000Ada 16GB (MiniDisplayPort × 4) / NVIDIA® RTX™ 4000 Blackwell 24GB (DisplayPort × 4) ~ NVIDIA® RTX™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB (DisplayPort × 4) 最大4基搭載可能	16GB (DDR5-5600 ECC RDIMM / 16GB × 1) ~ 512GB (DDR5-5600 ECC RDIMM / 64GB × 8)	1TB NVMe Gen4 SSD ~ 8TB NVMe Gen4 SSD 最大2基搭載可能

創造力を最大限に引き出す プロフェッショナルモデル

NEW THIRDWAVE Workstation X6632



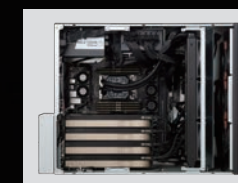
インテル® Xeon® W-3500シリーズ搭載

インテル® Xeon® W-3500シリーズは、高い並列処理性能と拡張性を備え、複数のプロセスを同時に高速処理が可能です。最大60コア/120スレッドに対応しPCIe5.0接続112レーンのサポート対応により、GPU複数搭載の活用を効率化します。また、Intel AMX(Advanced Matrix Extensions)の搭載でディープラーニングや行列演算に最適化された処理能力と効率性を発揮します。



NVIDIA RTX PRO™ GPU最大4基搭載可能

NVIDIA最新のアーキテクチャ「Blackwell」を採用したRTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GBを最大4基まで搭載可能となり、GPUメモリは最大384GBまで増設できます。レンダリングや複雑なシミュレーションでもスムーズなパフォーマンスを実現します。さらに、Xeon Sapphire Rapidsアーキテクチャおよび前シリーズW-3400からW-3500シリーズへアップグレードしたことで、最大60コア/120スレッドとキャッシュ容量112.5MBの増加により、マルチスレッド性能の向上、AI / 機械学習におけるワークロードの高速化、電力効率などが改善されています。



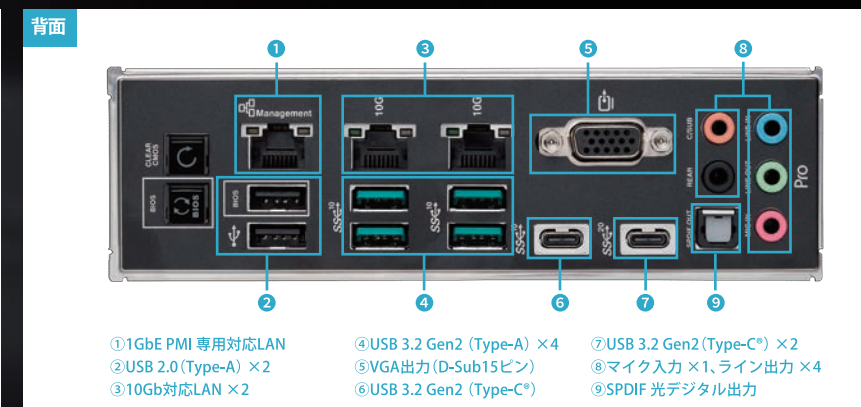
※画像はイメージです

100V環境での動作を実現、ラックマウントもタワー設置も可能

1200W+1300W、計2基のCybenetics Platinum認証電源を搭載し、100V商用環境での動作を実現。電源工事を行うことなくオフィスに製品を設置することが可能です。さらに、ラックマウントでの水平設置(5U)に対応しており、レールオプションもご用意しています。加えて、マザーボードやグラフィックカードを保護するためのたわみ防止機能を装備しています。



I/Oポート



製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDAVE Workstation X6632	Windows® 11 Pro 64bit / Windows® 11 Pro for Workstation 64bit / OS搭載なし	インテル® Xeon® w7-3545 (定格2.7GHz T8時4.8GHz / 67.5MB / 24コア / 48スレッド) インテル® Xeon® w7-3565X (定格2.5GHz T8時4.8GHz / 82.5MB / 32コア / 64スレッド) インテル® Xeon® w9-3595X (定格2.0GHz T8時4.8GHz / 112.5MB / 60コア / 120スレッド)	NVIDIA® RTX™ A400 4GB (MiniDisplayPort×4) ~ NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 16GB (MiniDisplayPort×4) / NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell 24GB (DisplayPort ×4) ~ NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB (DisplayPort×4) 最大4基搭載可能	16GB (DDR5-5600 ECC RDIMM / 16GB×1) ~ 512GB (DDR5-5600 ECC RDIMM / 64GB×8) ※メモリ動作周波数はメモリ自体のサポートしている最大周波数となります。CPUやメモリのチャネル数により変動いたします。	1TB NVMe Gen4 SSD ~ 8TB NVMe Gen4 SSD 最大3基搭載

Zen5世代のパワーを、
省スペースと優れた冷却性能に。
AIと設計の現場に、ちょうどいい高性能。

NEW THIRDWAVE
Workstation N6632



新アーキテクチャZen5で、あらゆる処理をより高速・効率的に。

AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000シリーズが、Zen5アーキテクチャ※1を採用。同クロック帯でのIPC(命令処理性能)向上により、前世代と同等のコア数ながら、より効率的かつ高速な演算が可能に。AI推論、シミュレーション、BIM処理など、複雑な処理でもサクサク動く設計体験を提供します。

※1: Zen5アーキテクチャ AMDが開発した新しいCPUアーキテクチャで、前世代Zen4と比較して一クロックあたりの処理性能IPCが向上。より高速かつ効率的な演算処理が可能となり、AI推論や設計、解析業務において高いパフォーマンスを発揮します。



17%小型化。性能も冷却性も、妥協しないワークステーション。

従来比17%の筐体容積削減を実現した4Cケースを採用しながら、ストレージ搭載数や冷却性能はそのまま。冷却効率・メンテナンス性を高水準でバランスさせた設計により、開発・設計現場にも自然に馴染むスマートなパフォーマンスを実現します。



NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q
Workstation Edition 96GBを最大2基搭載

Ada Lovelaceシリーズでは1基あたりのGPUメモリが最大48GBであったが、Blackwellシリーズでは最大96GBまで拡張され、2基搭載時は192GB(RTX6000Ada4基分に相当)となります。また、MIG(マルチインスタンスGPU)に対応し、1基のGPUリソースを最大4分割することでAI開発や3Dレンダリング、科学演算など性能を発揮します。



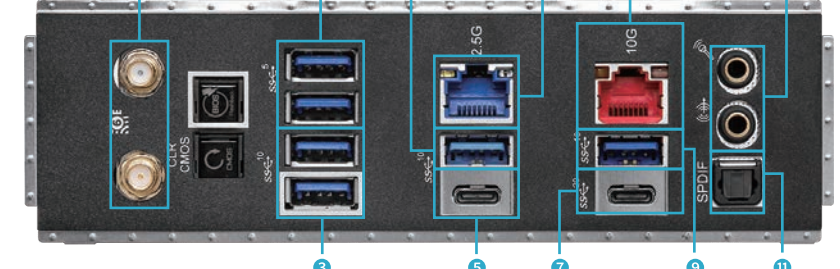
I/Oポート

前面



- ① USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2
- ② ヘッドホン出力 / ヘッドセット4極 (CTIA) 対応 ×1

背面



- ① Wi-Fi 7+Bluetooth*
- ② USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2
- ③ USB 3.2 Gen2 (Type-A) ×2
- ④ USB 3.2 Gen2 (Type-C) ×2
- ⑤ 2.5G対応LAN
- ⑥ 10G対応LAN
- ⑦ USB 3.2 Gen2 (Type-C) ×2
- ⑧ 2.5G対応LAN
- ⑨ USB 3.2 Gen2 (Type-A)
- ⑩ マイク入力(上)、ライン出力(下)
- ⑪ SPDIF 光デジタル出力

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE Workstation N6632	Windows® 11 Pro 64bit / Windows® 11 Pro for Workstation 64bit / OS搭載なし	AMD Ryzen™ Threadripper™ 9960X (定格4.2GHz TB時5.4GHz / 152MB(L2+L3キャッシュ) / 24コア / 48スレッド) / AMD Ryzen™ Threadripper™ 9980X (定格3.2GHz TB時5.4GHz / 320MB(L2+L3キャッシュ) / 64コア / 128スレッド) / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9995WX (定格2.5GHz TB時5.4GHz / 480MB(L2+L3キャッシュ) / 96コア / 192スレッド)	NVIDIA® RTX™ A400 4GB (MiniDisplayPort×4) ~ NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 16GB (MiniDisplayPort×4) / NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell 24GB (DisplayPort×4) ~ NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB (DisplayPort×4) 最大2基搭載可能	16GB(DDR5-5600 ECC RDIMM / 16GB×1) ~ 256GB(DDR5-5600 ECC RDIMM / 64GB×8)	1TB NVMe Gen4 SSD ~ 8TB NVMe Gen4 SSD 最大2基搭載

コストパフォーマンスと高性能を 兼ね備えたエントリーモデル

NEW THIRDWAVE Workstation X2632



NVIDIA
RTX PRO



インテル® Xeon® W-2500シリーズ搭載

インテル® Xeon® W-2500シリーズは、プロ向けに最適なCPUです。最大26コア/52スレッドによりマルチスレッド処理能力が大幅に向上しています。3Dレンダリングや大規模なデータ処理において効率化と最適化が見込めます。



プロフェッショナルワークフローを最適化

THIRDWAVE Workstation X2632は、デザイン性とメンテナンス性が評価され過去にグッドデザイン賞を受賞した4Cケースを初採用。優れたエアフロー、高いメンテナンス性、GPUサポートステーションによる堅牢なサポートにより、高負荷なクリエイティブ業務でのパフォーマンスを最大化し、ワークフローを効率的に革新します。



NVIDIA® RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GBを最大2基搭載

Ada Lovelaceシリーズでは1基あたりのGPUメモリが最大48GBであったが、Blackwellシリーズでは最大96GBまで拡張され、2基搭載時は192GB(RTX 6000 Ada 4基分に相当)となります。また、MIG(マルチインスタンスGPU)に対応し、1基のGPUリソースを最大4分割することでAI開発や3Dレンダリング、科学演算など性能を発揮します。



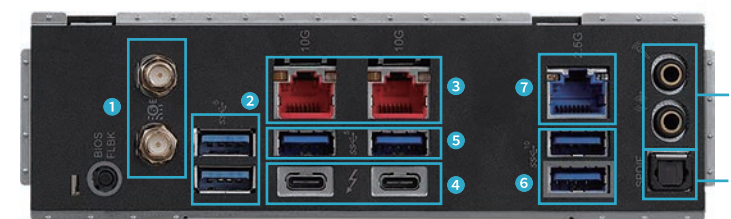
I/Oポート

前面



- ①USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2
- ②ヘッドホン出力 / ヘッドセット4極 (CTIA) 対応 ×1

背面



- ①Wi-Fi 6E+Bluetooth®
- ②USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2
- ③10Gb対応LAN ×2
- ④Thunderbolt™ 4 Type-C® ×2
- ⑤USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2
- ⑥USB 3.2 Gen2 (Type-A) ×2
- ⑦2.5Gb対応LAN
- ⑧SPDIF 光デジタル出力
- ⑨マイク入力(上)、ライン出力(下)

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE Workstation X2632	Windows® 11 Pro 64bit / Windows® 11 Pro for Workstation 64bit / OS搭載なし	インテル® Xeon® w5-2545 (定格3.5GHz TB時4.7GHz / 30MB / 12コア / 24スレッド) インテル® Xeon® w7-2565X (定格3.2GHz TB時4.8GHz / 37.5MB / 18コア / 36スレッド) インテル® Xeon® w7-2595X (定格2.8GHz TB時4.8GHz / 48.75MB / 26コア / 52スレッド)	NVIDIA RTX™ A400 4GB (MiniDisplayPort ×4) ~ NVIDIA RTX™ 2000 Ada 16GB (MiniDisplayPort ×4) / NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell 24GB (DisplayPort ×4) ~ NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB (DisplayPort ×4) 最大2基搭載可能	16GB (DDR5-5600 ECC RDIMM / 16GB ×1) ~ 512GB (DDR5-5600 ECC RDIMM / 64GB ×8) ※メモリ動作周波数はメモリ自体の サポートしている最大周波数となります。 CPUやメモリのチャネル数により 変動いたします。	1TB NVMe Gen4 SSD ~ 8TB NVMe Gen4 SSD 最大4基搭載

優れた静音設計と抜群の拡張性に
洗練されたルックスを兼ね備えた、
プロフェッショナルも納得の一台

THIRDWAVE 4C ミドルタワーシリーズ



NVIDIA
RTX PRO



ハイブリッドCPUで 高性能と省電力を両立

インテル® Core™ Ultraプロセッサは、Arrow LakeアーキテクチャによるAI専用NPUを統合して生成AIや機械学習の推論を低消費電力で高速処理が可能です。ハイブリッドなCPU構成(P-Cores+ E-Cores)とIntel Thread Directorによるタスクの最適化により、マルチスレッド性能が強化され動画編集や3Dモデリングなどのプロフェッショナル業務の効率化を提供します。

優れた冷却性と 高い拡張性

フロントに大口径14cmファンを2基、天面に3基、背面に1基、最大6基のファンが搭載できるほか、オプションで水冷システムの搭載が可能。最新の高性能パーツであっても、その性能を発揮できる十分な冷却性能を実現しています。お客様のようには合わせた機能拡張を想定し5インチベイ×2、2.5インチベイ×2、3.5インチ or 2.5インチベイ×2まで拡張が可能となり、お客様ごとに異なる必要な機能を追加できます。



次世代AI性能を備えた プロフェッショナルGPU

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Editionは、第5世代Tensor CoreによりローカルLLMの高速化、コンテンツの作成とグラフィックスの向上を促進します。また、第4世代RT Coreによりレンダリングが高速化、96GB GDDR7の大容量GPUメモリにより大規模で複雑なデータセットの処理が可能となり、専門性の高いクリエイティブワークロードや大規模なAI開発を加速させるフラッグシップGPUです。



コンパクトで軽量、多機能な
接続ポートを搭載した
新ミニタワーモデル

NEW THIRDWAVE 4CM ミニタワーシリーズ



NVIDIA
RTX



高負荷作業を 低消費電力で実現

NVIDIA RTX™ Ada Lovelaceアーキテクチャの第4世代Tensorコアを活用し、インテル® Core™ Ultraプロセッサとの連携によりAI推論の高速処理やリアルタイムレイトレーシングを低消費電力で実現。CAD/CG/動画編集/AI開発を効率化します。グラフィックカードはRTX A400~RTX 2000Adaまでカスタマイズが可能で、プロフェッショナル作業の高速化を提供します。



豊富なストレージの拡張性と 高いメンテナンス性

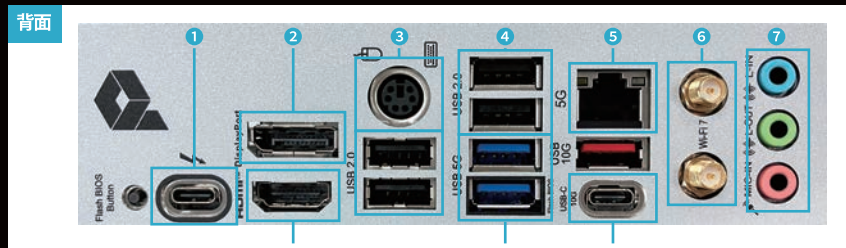
THIRDWAVE 4CMは前面にUSB3.2 Gen1 Type-C®を1基、背面と合わせてType-C®ポートを計2基搭載。加えて最大4基のSATAストレージ(2.5インチSSD/HDD2基+3.5インチHDD2基もしくは2.5インチSSD/HDD4基)が搭載可能で、前面ポートの利便性と高いストレージの拡張性をコンパクトな筐体で両立しています。THIRDWAVE 4Cと同様に、ツールレスで開閉できる手回しネジを採用し、高いメンテナンス性を実現。工具を使わず筐体内部に素早くアクセスできるため、日常的な管理作業の効率化に貢献します。



I/Oポート



- ①USB 3.2 gen1 (Type-A) ×2
- ②ヘッドホン出力/ヘッドセット4極(CTIA)対応 ×1



- ①Thunderbolt™ 4 USB Type-C® ×1
- ②DisplayPort
- ③PS/2コンボポート
- ④USB 2.0(Type-A) ×4
- ⑤5.0Gb 対応LANポート
- ⑥Wi-Fi / Bluetooth® アンテナ接続コネクタ
- ⑦3.5mmオーディオジャック ×3
- ⑧HDMI®
- ⑨USB 3.2 Gen2 (Type-A) ×2
- ⑩USB 3.2 Gen2 (Type-C®)

※モデルにより異なります。詳細は仕様一覧をご確認ください。

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE 4C ミドルタワーシリーズ	Windows® 11 Pro 64bit / OS搭載なし	インテル® Core™ Ultra 7 265KF (定格3.9GHz / TB時5.5GHz / 20コア / 20スレッド) インテル® Core™ Ultra 9 285K (定格3.7GHz / TB時5.7GHz / 24コア / 24スレッド)	NVIDIA® RTX™ A400 4GB (MiniDisplayPort ×4) / NVIDIA® RTX™ A1000 8GB (DisplayPort ×4) / NVIDIA RTX PRO™ 2000 Ada 16GB (MiniDisplayPort ×4) / NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell 24GB (DisplayPort ×4) ~ NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB (DisplayPort ×4) 最大1基搭載可能	16GB~(最大128GB)	1TB~ / 最大2基まで カスタマイズ可能

※モデルによって仕様が変わります。詳細は仕様一覧をご確認ください。

I/Oポート



- ①USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2
- ②USB 3.2 Gen1 (Type-C®) ×1
- ③3.5mmオーディオジャック (音声入出力) ×1



- ①Wi-Fi / Bluetooth® アンテナ接続コネクタ
- ②HDMI® 2.1
- ③Thunderbolt™ 4
- ④USB 2.0 ×2
- ⑤USB 2.0 ×4
- ⑥USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2
- ⑦2.5Gb対応有線LANポート
- ⑧USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×4
- ⑨SPDIF 光出力コネクタポート

※グラフィックカード ※モデルにより異なります。詳細は仕様一覧をご確認ください。

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE 4CM シリーズ	Windows® 11 Pro 64bit / OS搭載なし	インテル® Core™ Ultra 5 225 / 225F (定格3.3GHz / TB時4.9GHz / 10コア / 10スレッド) インテル® Core™ Ultra 7 265 / 265F (定格2.4GHz / TB時5.3GHz / 20コア / 20スレッド) インテル® Core™ Ultra 9 285 (定格2.5GHz / TB時5.6GHz / 24コア / 24スレッド)	NVIDIA® RTX™ A400 4GB (MiniDisplayPort ×4) / NVIDIA® RTX™ A1000 8GB (DisplayPort ×4) / NVIDIA RTX PRO™ 2000 Ada 16GB (MiniDisplayPort ×4) / 最大1基搭載可能	16GB~ (最大128GB / 32GB ×4)	1TB~ / 最大2基まで カスタマイズ可能

※モデルによって仕様が変わります。詳細は仕様一覧をご確認ください。

コンパクトデザインと
高い接続性を両立

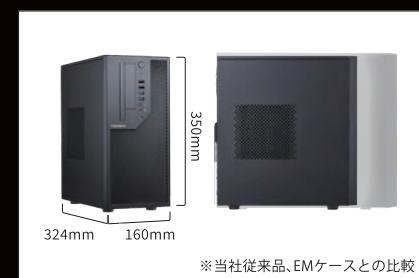
THIRDWAVE ミニタワーシリーズ



トレンドのコンパクトデザイン

トレンドのコンパクトデザイン。従来比で35%小型化^{*}。奥行を抑えたどこに置いてもフィットしやすいスリム設計です。

^{*}当社従来品ミニタワーケース(EMケース)との容量比。



※当社従来品、EMケースとの比較

多様な接続ポート

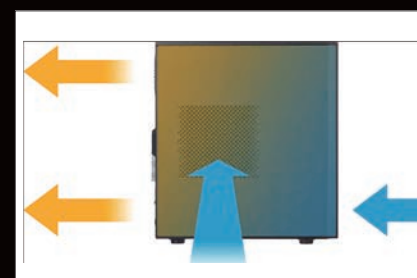
フロントパネルにUSB 2.0 (Type-A) × 2、USB3.2 Gen1 (Type-A) × 2、USB3.2 Gen1 (Type-C[®]) × 1を搭載。すぐにアクセスできるなど接続性の高い設計です。

^{*}フロントパネルのType-C[®]ポートは構成によって使用できないモデルがございます。詳細は各製品の仕様表をご確認ください。



効率的な空気循環

奥行を大きく切り詰めブラケットにドライブ類を集約したことでエアフローの効率化を実現しました。フロントパネルのスリットと側面の吸気孔から力強いエアフローが発生し、長時間使用しても安定した冷却性を保ちます。



移設作業が多いオフィスや
学校に適した薄型軽量モデル

THIRDWAVE スリムシリーズ



スペースを確保しやすいスリムケース

全モデル(当社BLケース)の12.5Lから約30%小型化した8.8Lの省スペースボディを採用。幅約10cm、奥行30cm以内に抑えたことにより、卓上に置いてもPC前スペースに余裕が持てます。



効率的なエアフロー設計

前面パネルのスリット部分に吸気ファンを搭載し、さらに側面の吸排気孔でケース内部の空気をスムーズに送風。高負荷時の静穏性を保ち、優れた排熱処理で熱による部品の劣化や不安定化を防ぎます。

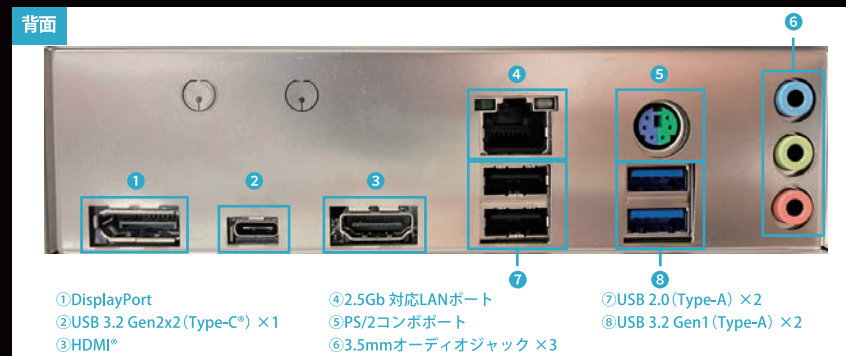


薄型光学ドライブを選択可能

オプションで薄型9.5mmの光学ドライブを選択可能。映像コンテンツの視聴やデータの書き出しなど幅広い用途で活用できます。



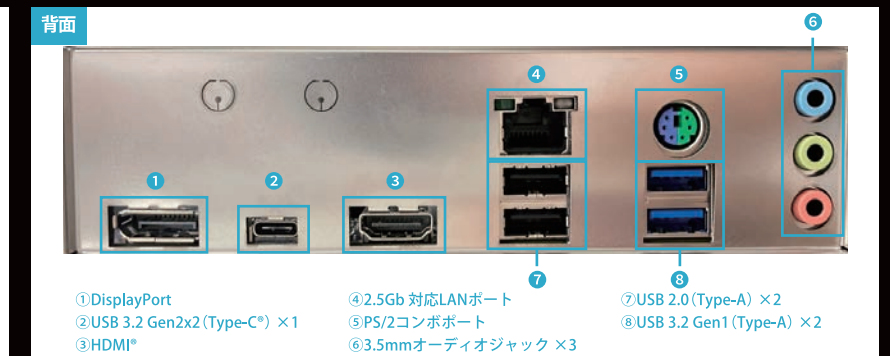
I/Oポート



※モデルにより異なります。詳細は仕様一覧をご確認ください。

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE ミニタワーシリーズ	Windows [®] 11 Pro 64bit / OS搭載なし	インテル [®] Core [™] i5 プロセッサー 14400 / 14400F (定格2.5GHz / TB時4.7GHz / 10コア / 16スレッド) / インテル [®] Core [™] i7 プロセッサー 14700F / 14700F (定格2.1GHz / TB時5.4GHz / 20コア / 28スレッド)	NVIDIA [®] RTX [™] A400 4GB (MiniDisplayPort × 4) / NVIDIA [®] RTX [™] A1000 8GB (DisplayPort × 4) / NVIDIA [®] RTX [™] 2000 Ada 16GB (MiniDisplayPort × 4) 最大1基搭載可能	16GB～(最大128GB)	500GB～ / 最大2基までカスタマイズ可能

I/Oポート



※グラフィックボードを搭載しているモデルは、⑦、⑧の端子は使用しません。 ※モデルにより異なります。詳細は仕様一覧をご確認ください。

製品名	OS	CPU	グラフィック機能	メモリ	ストレージ
THIRDWAVE スリムシリーズ	Windows [®] 11 Home / Windows [®] 11 Pro 64bit / OS搭載なし	インテル [®] Core [™] i5 プロセッサー 14400F (定格2.5GHz / TB時4.7GHz / 10コア / 16スレッド) / インテル [®] Core [™] Ultra 7 プロセッサー 265T (定格1.5GHz / TB時3.3GHz / 20コア / 20スレッド)	NVIDIA [®] RTX [™] A400 4GB (MiniDisplayPort × 4) / NVIDIA [®] RTX [™] A1000 8GB (DisplayPort × 4) 最大1基搭載可能	16GB～(最大64GB)	500GB～ / 最大2基までカスタマイズ可能

AI、映像のプロフェッショナル向けGPU新登場。NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ搭載モデル

NEW NVIDIA RTX PRO™ Blackwell

nvidia RTX PRO



NVIDIA RTX PRO™ Blackwellシリーズ

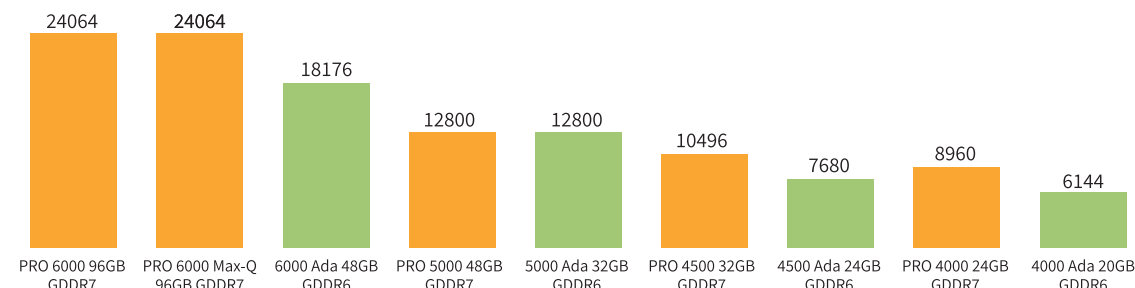
NVIDIA RTX PRO™ 6000 96GB	THIRDWAVE 4CZQ60B 6000Blackwell Workstation Edition 搭載				
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Max-Q 96GB					
NVIDIA RTX PRO™ 5000 48GB					
NVIDIA RTX PRO™ 4500 32GB					
NVIDIA RTX PRO™ 4000 24GB					
NVIDIA RTX PRO™ 4000 SFF 24GB					
NVIDIA RTX PRO™ 2000 16GB					
グラフィック	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー	インテル® Xeon® W-2500 シリーズプロセッサー	インテル® Xeon® W-3500 シリーズプロセッサー	AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 シリーズプロセッサー	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000WX シリーズプロセッサー
CPU					

NVIDIA RTX™ Adaシリーズと比較したモデル特長

CUDAコアが進化

最新のSM (Streaming Multiprocessor) およびCUDAコアテクノロジーより、RTX PRO™ BlackwellシリーズではAdaシリーズと比較して一部のモデルでCUDAコア数が増加。またGPUメモリの増加やGDDR6がGDDR7に進化したことで、性能やテクノロジーがアップしている。これによりAI推論や科学演算、3D映像やVFX作成等、並列処理の高速化が見込める。

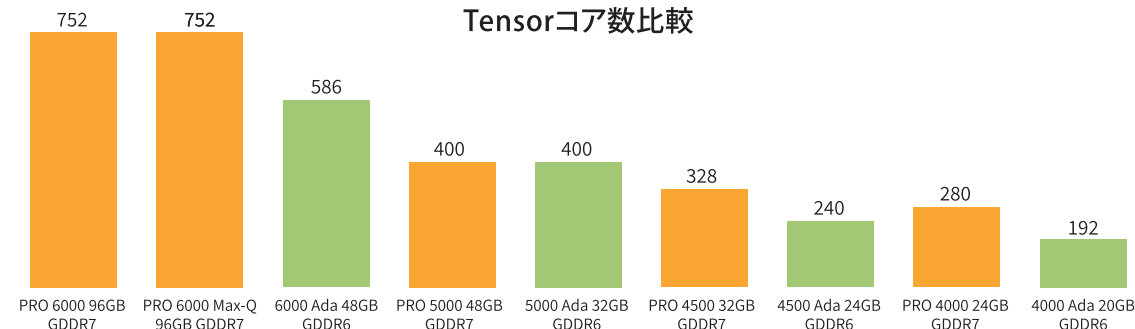
CUDAコア数比較



Tensorコアが第5世代へ進化

Tensorコアが第4世代から第5世代に進化し、FP4をサポートしたことで対応生成AIモデルにおける性能が大幅に向上。FP4を使用することで、Blackwell Tensorコアはモデルをより高速に処理できるだけでなく、VRAMの使用量を減らしながら作業を実行することが可能である。

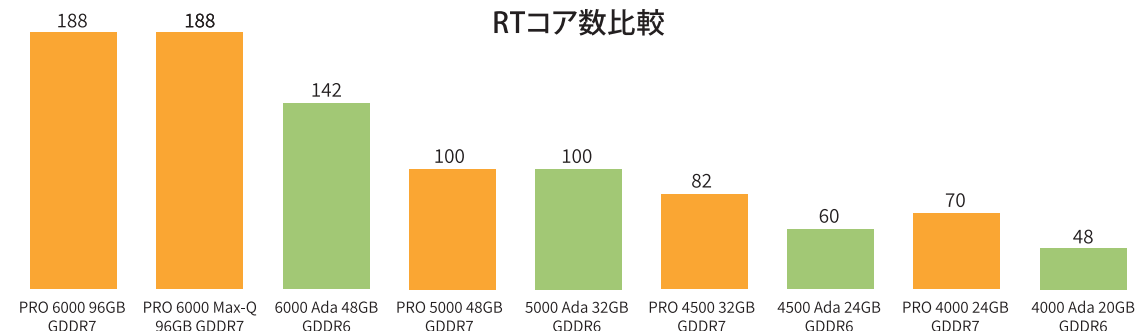
Tensorコア数比較



RTコア (Ray Trecing Core) が第4世代へ進化

第4世代RTコアによるレイトレーシング性能の進化により、リアルタイムでの高精度レンダリング処理を飛躍的に高速化。これにより、AI学習や生成系ワークロード、複雑な3Dシミュレーション、さらには8K映像制作といった高度な演算処理を支える強力な環境を提供できる。

RTコア数比較



シリーズ / モデル名		インテル® CPU搭載							
									
		CK722 スリムシリーズ	CPS ミニタワーシリーズ	4CM ミニタワーシリーズ					
OS※1)※2)	Windows® 11 Home 64bit 日本語	○	—	—					
	Windows® 11 Pro 64bit 日本語	○	○	○					
	Windows® 11 Pro for Workstation 64bit 日本語	—	—	—					
	OSなし	○	○	○					
オフィスソフト		Officeなし(カスタマイズ可能)							
セキュリティソフト		ノートン360スタンダード30日版プリインストール(カスタマイズ可能)							
CPU	インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400	—	—	○	—				
	インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400F	○	—	○	—				
	インテル® Core™ i7 プロセッサー 14700	—	—	○	—				
	インテル® Core™ i7 プロセッサー 14700F	—	—	○	—				
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225	—	—	—	○				
	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F	—	—	—	○				
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265	—	—	—	○				
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F	—	—	—	○				
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265KF	—	—	—	—				
	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265T	—	○	—	○				
	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285	—	—	—	○				
	インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K	—							
	インテル® Xeon® W-2500 シリーズプロセッサー	—							
	インテル® Xeon® W-3500 シリーズプロセッサー	—							
AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 シリーズプロセッサー	—								
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000WX シリーズプロセッサー	—								
CPU冷却方式		空冷式							
最大コア / スレッド数		10コア / 16スレッド	20コア / 20スレッド	10コア / 16スレッド	20コア / 28スレッド	10コア / 10スレッド	20コア / 20スレッド	24コア / 24スレッド	
チップセット		インテル® B760	インテル® B860	インテル® B760	インテル® B860				
メモリ最大カスタマイズ容量※3)		64GB(32GB ×2)		128GB(32GB ×4)		128GB(32GB ×4)			
メモリスロット仕様※3)		2スロット(2ch) / 128GB(64GB ×2)		4スロット(2ch) / 128GB(32GB ×4)		4スロット(2ch) / 256GB(64GB ×4)			
ストレージ搭載数※4)	M.2 NVMe SSD	500GB～ / 最大2基までカスタマイズ可能		4スロット(2ch) / 128GB(32GB ×4)		1TB～ / 最大2基までカスタマイズ可能			
	2.5 / 3.5 SATA SSD / HDD	2.5 SATA3 SSD 最大2基 ※光学ドライブ搭載時は最大1基 / 最大1基カスタマイズ可能		2.5 SATA3 SSD or 3.5 SATA3 HDD 最大1基 / 最大1基カスタマイズ可能		2.5 SSD SATA3 2基 or 3.5 HDD SATA3 2基 or 2.5 SSD SATA3 4基 / 最大1基カスタマイズ可能			
ストレージスロット仕様※4)	M.2	PCIe 4.0 x4 ×1, PCIe 3.0 x4 ×1		PCIe 4.0 x4 ×2		PCIe 5.0 x4 ×1, PCIe 4.0 x4 ×2			
	SATA	SATA 6Gb/s ×4							
グラフィックス ※5)※6)※7)※8)	NVIDIA RTX™ A400 4GB (MiniDisplayPort ×4)	●	最大1基 (1スロット仕様)	●	最大1基 (1スロット仕様)	●	最大1基 (1スロット仕様)	●	最大1基 (1スロット仕様)
	NVIDIA RTX™ A1000 8GB (MiniDisplayPort ×4)	●	最大1基 (1スロット仕様)	●	最大1基 (1スロット仕様)	●	最大1基 (1スロット仕様)	●	最大1基 (1スロット仕様)
	NVIDIA RTX™ 2000 Ada 16GB (MiniDisplayPort ×4)	—	—	—	—	●	最大1基 (1スロット仕様)	●	最大1基 (1スロット仕様)
	NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell 24GB (DisplayPort ×4)	—	—	—	—	—	—	—	—
	NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell 32GB (DisplayPort ×4)	—	—	—	—	—	—	—	—
	NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell 48GB (DisplayPort ×4)	—	—	—	—	—	—	—	—
	NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB (DisplayPort×4)	—	—	—	—	—	—	—	—
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB (DisplayPort×4)	—	—	—	—	—	—	—	—	
拡張スロット※9)	PCI-E スロット 1	PCI Express 4.0 x16 (x16動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 4.0 x16 (x16動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)	
	PCI-E スロット 2	—		—		—		—	
	PCI-E スロット 3	—		—		PCI Express 4.0 x16 (x4動作)		—	
	PCI-E スロット 4	PCI Express 3.0 x1 (x1動作)		PCI Express 4.0 x1 (x1動作)		PCI Express 4.0 x16 (x1動作)		—	
	PCI-E スロット 5	PCI Express 3.0 x1 (x1動作)		PCI Express 4.0 x16 (x4動作)		—		PCI Express 4.0 x16 (x4動作)	
	PCI-E スロット 6	—		—		—		—	
	PCI-E スロット 7	—		—		—		—	
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ	—		—		—		—	
	DVDスーパーマルチドライブ	○		○		○		—	
	Blu-rayドライブ	○		○		○		○	
	光学ドライブなし	○		○		○		○	
電源※10)		350W		550W～(カスタマイズ可能)		650W～(カスタマイズ可能)			
入出力ポート ※11)※12)※13) ※14)※15)	前面	USB 2.0 (Type-A) ×2, USB3.2 Gen1 (Type-A) ×2 3.5mmオーディオジャック (音声出力 ×1 / マイク入力 ×1) ×2		USB 2.0 (Type-A) ×2, USB3.2 Gen1 (Type-A) ×2, USB3.2 Gen1 (Type-C) ×1 3.5mmオーディオジャック (音声出力 ×1 / マイク入力 ×1) ×2		USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2, USB3.2 Gen1 (Type-C) ×1 3.5mmオーディオジャック (音声入出力) ×1			
	背面	USB 2.0 (Type-A) ×2, USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2, USB 3.2 Gen2x2 (Type-C) ×1 PS/2コンボポート ×1, 3.5mmオーディオジャック ×3 VGA ×1, HDMI* ×1, DisplayPort ×1 ※グラフィックボードを搭載しているモデルは、 これらの端子は使用しません。		USB 2.0 (Type-A) ×4, USB 3.2 Gen2 (Type-A) ×2, PS/2コンボポート ×1, 3.5mmオーディオジャック ×3 HDMI* ×2, DisplayPort ×1 ※グラフィックボードを搭載しているモデルは、 これらの端子は使用しません。		USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×6, Thunderbolt™4* USB Type-C* ×1, USB2.0 (Type-A) ×6, PS / 2コンボポート×1 3.5mmオーディオジャック ×2, SPDIF光デジタル出力 ×1, HDMI* ×1 ※グラフィックボードを搭載しているモデルは、 これらの端子は使用しません。			
ネットワーク		2.5Gb 対応LANポート ×1		2.5Gb 対応LANポート ×1		2.5Gb 対応LANポート ×1			
無線LAN Bluetooth® ※16)※17)※18)		なし(カスタマイズ可能)		なし(カスタマイズ可能)		Wi-Fi6E+Bluetooth® 5.3対応 無線LAN			
サイズ(突起物含まず)		95 (幅) × 283 (奥行) × 327 (高さ) mm		160 (幅) × 324 (奥行) × 350 (高さ) mm		221 (幅) × 450 (奥行) × 420 (高さ) mm			
重量		約5kg		約7kg		約13kg			
保証 / 保守サービス		1 / 2 / 3 / 4 / 5年ピックアップ保証、1 / 2 / 3 / 5年オンサイト保証							
エネルギー消費効率※19)		各モデルによる							

※1.プリインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.Windows 11のバージョンアップに伴って、一部のデバイスや機能が正しく動作しなくなる可能性があります。 ※3.機器構成によりメモリ動作周波数は変動致します。 ※4.標準装備のディスク容量は1GB=1,024Byteの3乗換算であり、1GB=1,024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。 ※5.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※6.搭載可能なグラフィックスの種類や枚数はシステム構成、電源容量により制限されます。 ※7.最大搭載可能数の表記となり、●の数＝搭載可能数となります。 ※8.グラフィックカード搭載時、オンボードグラフィックは有効設定で出荷されます。 ※9.最上段のスロットを1として番号順に表記しています。 ※10.付属の電源コードは、日本の法令安全規格に適合しております。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※12.USB 1.1/2.0/3.0/3.1 (Gen1)/3.2(Gen1)/USB 3.2 (Gen2)/10Gbps 対応、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※13.Thunderbolt™ 4規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※14.USB3.2 (Gen2x2,20Gbps) 規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※15.USB4®規格に対応しています。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※16.Blutooth® Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2対応機器との通信が可能です。 ※17.Blutooth® Version 1.1、7.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2、5.3対応機器との通信が可能です。 ※18.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェア環境などにより影響を受ける場合があります。表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行った時の理論上の最大数値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 ※19.エネルギー消費効率とは、JIS (62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上110%未満、AAIは達成率110%以上140%未満、AAAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています ※本製品に付属していないソフトウェア(OSを含む)に関しましてはサポートを行っておりません。各ソフトウェアの販売元にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

インテル® CPU搭載										AMD CPU搭載			
													
4Cミッドタワーシリーズ				THIRDWAVE Workstation X2632		THIRDWAVE Workstation X6632		THIRDWAVE Workstation N6632		THIRDWAVE Workstation N8632			
—				—		—		—		—			
○				○		○		○		○			
—				○		○		○		○			
—				○		○		○		○			
Officeなし(カスタマイズ可能)				Officeなし									
ノートン360スタンダード30日版プリインストール(カスタマイズ可能)				セキュリティソフトなし									
—				—		—		—		—			
—				—		—		—		—			
—				—		—		—		—			
—				—		—		—		—			
—				—		—		—		—			
—				—		—		—		—			
—				—		—		—		—			
○				—		—		—		—			
—				—		—		—		—			
—				○		—		—		—			
—				—		○		—		—			
—				—		—		○		—			
—				—		—		—		○			
水冷式				水冷式									
20コア / 20スレッド		24コア / 24スレッド		最大26コア / 52スレッド		最大60コア / 120スレッド		最大96コア / 192スレッド					
インテル® Z890				インテル® W790				AMD TRX50		AMD WRX90			
128GB(32GB ×4)				512GB (ECC RDIMM / 64GB ×8)(※3)				256GB (ECC RDIMM / 64GB ×4)(※4)		512GB (ECC RDIMM / 64GB ×8)(※4)			
4スロット(2ch) / 256GB(64GB ×4)				8スロット(4ch) / 2TB(256GB ×8)(※6)(※7)		8スロット(8ch) / 2TB(256GB ×8)(※6)(※7)		4スロット(4ch) / 1TB(256GB ×4)(※5)		8スロット(8ch) / 2TB(256GB ×8)(※6)			
1TB～ / 最大2基までカスタマイズ可能				1TB～ / 最大4基までカスタマイズ可能		1TB～ / 最大3基までカスタマイズ可能		1TB～ / 最大2基までカスタマイズ可能					
2.5 SSD SATA3 2基、3.5 HDD SATA3 2基 or 2.5 SSD SATA3 4基 / 最大1基カスタマイズ可能				2.5 SATA3 SSD 2基、3.5 SATA3 HDD 2基 or 2.5 SATA3 SSD 4基 / 最大4基までカスタマイズ可能									
PCIe 5.0 x4 ×1,PCIe 4.0 x4 ×2 PCIe 4.0 x4 or SATA ×1		PCIe 5.0 x4 ×1,PCIe 4.0 x4 ×2 PCIe 4.0 x4 or SATA ×1		PCIe 5.0 x4 ×1,PCIe 4.0 x4 ×3 PCIe 4.0 x4 or SATA ×1		PCIe 5.0 x4 ×4		PCIe 5.0 x4 ×2,PCIe 4.0x4 ×1		PCIe 5.0 x4 ×1,PCIe 4.0x4 ×1			
SATA 6Gb/s ×4				SATA 6Gb/s ×8				SATA 6Gb/s ×4					
● 最大1基 (1スロット仕様)	● 最大1基 (1スロット仕様)	—	—	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)		
● 最大1基 (1スロット仕様)	● 最大1基 (1スロット仕様)	—	—	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)		
● 最大1基 (2スロット仕様)	● 最大1基 (2スロット仕様)	—	—	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)		
—	—	—	—	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●● 最大2基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)	●●● 最大4基 (1スロット仕様)		
—	—	—	—	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)		
—	—	—	—	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)		
—	—	—	—	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●● 最大2基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)	●●● 最大4基 (2スロット仕様)		
—	—	● 最大1基 (2スロット仕様)	● 最大1基 (2スロット仕様)	—	—	—	—	—	—	—	—		
—		—		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)			
PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		—		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		—		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)			
—		PCI Express 5.0 x16 (x8動作)		PCI Express 5.0 x16 (x8動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 4.0 x16 (x4動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)			
PCI Express 4.0 x1(x1動作)		PCI Express 4.0 x1(x1動作)		—		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)			
PCI Express 4.0 x16(x4動作)		PCI Express 4.0 x16(x4動作)		PCI Express 4.0 x16 (x4動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		—		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)			
—		—		—		PCI Express 5.0 x16 (x8動作)		PCI Express 5.0 x16 (x8動作)		PCI Express 5.0 x16 (x8動作)			
PCI Express 4.0 x16(x4動作)		PCI Express 4.0 x16(x4動作)		—		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)		PCI Express 4.0 x16 (x8動作)		PCI Express 5.0 x16 (x16動作)			
○				○				○					
○				○				○					
○				○				○					
○				○				○					
1000W～(カスタマイズ可能)				1200W～(カスタマイズ可能)		Cybenetics Platinum認証 1300W		Cybenetics Platinum認証 1300W x1基 Cybenetics Platinum認証 1200W x1基 (2基構成)		Cybenetics Platinum認証 1300W Cybenetics Platinum認証 1200W x1基 (2基構成)			
USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2 3.5mmオーディオジャック(音声入出力) ×1						USB 3.2 Gen2 (Type-C®) ×1, USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2		USB 3.2 Gen1(Type-A) ×2 3.5mmオーディオジャック(音声入出力) ×1		USB 3.2 Gen2(Type-C®) ×1, USB 3.2 Gen1(Type-A) ×2			
USB 2.0(Type-A) ×4, USB 3.2 Gen1 (Type-A) ×2, USB 3.2 Gen2 (Type-A) ×1, USB 3.2 Gen2 (Type-C®) ×1, Thunderbolt™ 4 USB Type-C® ×1 3.5mmオーディオジャック ×3, HDMI® ×1, DisplayPort ×1 ※グラフィックボードを搭載しているモデルは、 これらの端子は使用しません。		USB 2.0 (Type-A) ×1, USB 3.2 Gen2 (Type-A) ×6, Thunderbolt™ 5 USB Type-C® ×2, Thunderbolt™ 4 USB Type-C® ×1 3.5mmオーディオジャック ×2,HDMI® ×1 ※グラフィックボードを搭載しているモデルは、 これらの端子は使用しません。		Thunderbolt™ 4 ×2, USB 3.2 Gen2(Type-A) ×2, USB 3.2 Gen1(Type-A) ×4 3.5mmオーディオジャック (音声出力 ×1 / マイク入力 ×1) ×2, SPDIF光デジタル出力 ×1 (※19)		USB3.2 Gen2x2(Type-C®) ×1, USB3.2 Gen2(Type-A) ×4, USB3.2 Gen1(Type-C®) ×1, USB2.0 (Type-A) ×2 3.5mmオーディオジャック (音声出力 ×4 / マイク入力 ×1) ×5, SPDIF光デジタル出力 ×1 (※20) VGA ×1		USB 3.2 Gen2x2(Type-C®) ×1, USB 3.2 Gen2(Type-A) ×4, USB 3.2 Gen1(Type-A) ×4, USB 3.2 Gen1(Type-A) ×2 3.5mmオーディオジャック (音声出力 ×1 / マイク入力 ×1) ×2, SPDIF光デジタル出力 ×1 (※20)		USB4®(Type-C®) ×4, USB 3.2 Gen2(Type-A) ×4, USB 3.2 Gen1(Type-A) ×2 3.5mmオーディオジャック (音声出力 ×4 / マイク入力 ×1) ×5, SPDIF光デジタル出力 ×1 (※21) DisplayPort ×1			
5.0Gb 対応LANポート ×1		2.5Gb 対応LANポート ×1 / 10Gb 対応LANポート ×1		10Gb/Marvell AQc113(C) 対応LANポート ×2 2.5Gb/インテル I225LM 対応LANポート ×1		10Gb/インテル X710-AT2 対応LANポート ×2 1Gb/専用 PM16 LAN 対応LANポート ×1		10Gb/Marvell AQc113 対応LANポート ×2 2.5Gb/Dragon RTL-8125B 対応LANポート ×1		10Gb/インテル X710-AT2 対応LANポート ×2 1Gb/専用 PM16 LAN 対応LANポート ×1			
Wi-Fi7+Bluetooth® 5.4対応 無線LAN				Wi-Fi6E+Bluetooth® 5.3対応 無線LAN		非対応		Wi-Fi7+Bluetooth® 5.2対応 無線LAN		非対応			
216 (幅) × 486 (奥行) × 493 (高さ) mm				216(幅)×486(奥行)×493(高さ)mm		220(幅)×605(奥行)×440mm(高さ) (後面ファンケース込みで設置時の寸法)		216(幅)×486(奥行)×493(高さ)mm		220(幅)×605(奥行)×440mm(高さ) (後面ファンケース込みで設置時の寸法)			
約17kg				約24kg		約22kg		約24kg		約22kg			
1 / 2 / 3 / 4 / 5年ピックアップ保証、1 / 2 / 3 / 5年オンサイト保証				オンサイト保守 ブロンズ(1～3年、5年)受付時間:平日9:00～17:30、対応日:翌営業日 シルバー(1～3年、5年)受付時間:平日9:00～17:30、対応日:当日営業日 / 4時間 駆け付け目標 ゴールド(1～3年、5年)受付時間:24時間365日、対応日(目安):24時間オンサイト / 4時間 駆け付け目標 ※ブロンズおよびシルバーの受付時間は、年末・祝祭日を除く。									
各モデルによる				計測中 (目標年度2022年度)									

Desktop PC / Workstation
GPU×CPU Product Matrix

Intel		Intel Core i5	Intel Core i7	Intel Core Ultra 5	Intel Core Ultra 7	Intel Core Ultra 9	Xeon
NVIDIA RTX series	NVIDIA® RTX™ PRO6000 96GB				4C	4C	X26
	NVIDIA® RTX™ PRO6000 Max-Q 96GB						X26 X66
	NVIDIA® RTX™ PRO5000 48GB						X26 X66
	NVIDIA® RTX™ PRO4500 32GB						X26 X66
	NVIDIA® RTX™ PRO4000 24GB						X26 X66
	NVIDIA® RTX™ PRO4000 SFF 24GB						
	NVIDIA® RTX™ PRO2000 16GB						
	NVIDIA® RTX™ 4000Ada 20GB			MT 4M	MT 4M 4C	4M 4C	
	NVIDIA® RTX™ 2000Ada 16GB			MT 4M	MT 4M 4C	4M 4C	X26 X66
	NVIDIA® RTX™ A1000 8GB		SL	MT 4M	SL MT 4M 4C	4M 4C	X26 X66
	NVIDIA® RTX™ A400 4GB		SL	MT 4M	SL MT 4M 4C	4M 4C	X26 X66
NVIDIA GeForce RTX series	NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 32GB					4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB				4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti 16GB				4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 12GB			4M EA	4M EA 4C	4M EA 4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060Ti 16GB			CPS 4M EA 4C	CPS 4M EA 4C	4M EA 4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060Ti 8GB			CPS 4M EA 4C	CPS 4M EA 4C	4M EA 4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB			CPS 4M EA 4C	CPS 4M EA 4C	4M EA 4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB			CK CPS 4M EA 4C	CPS 4M EA 4C	4M EA	
	オンボードグラフィックス	HG	HG	CK CPS 4M EA 4C	NC CK CPS 4M EA 4C	4M EA 4C	

Desktop PC

- HG

THIRDWAVE HGシリーズ
- NC

THIRDWAVE NUC
- CK

THIRDWAVE スリムシリーズ
- CPS

THIRDWAVE ミニタワーシリーズ
- 4M

THIRDWAVE 4CMシリーズ
- EA

THIRDWAVE ミドルタワーシリーズ
- 4C

THIRDWAVE 4C ミドルタワーシリーズ

AMD		AMD Ryzen 7	AMD Ryzen 9	Ryzen Threadripper
				N66 N86
				N66 N86
				N66 N86
				N66 N86
				N66 N86
				N66 N86
				N66 N86
				N66 N86
	NVIDIA® GeForce RTX™5090 32GB	4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™5080 16GB	4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™5070Ti 16GB	4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™5070 12GB	4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™5060Ti 16GB	4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™5060Ti 8GB	4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™5060 8GB	4C	4C	
	NVIDIA® GeForce RTX™3050 6GB	4C	4C	
	オンボードグラフィックス	4C		

Workstation

- SL

スリム(CK)
- MT

ミニタワー(CPS)
- 4M

4CMミニタワー
- 4C

4Cミニタワー
- X26

X2632
- X66

X6632
- N66

N6632
- N86

N8632

サードウェーブの おすすめ法人サービス



サードウェーブのノウハウをビジネスに PCサブスクリプション

イニシャルコストを抑えつつ最新機器を手軽に導入できるサービスです。レンタルとは違い契約時に期間を定める必要がなく、12ヶ月以上の利用後に機種変更や解約が可能で、柔軟な運用が実現します。短期プロジェクトから長期運用まで対応可能で、企業の成長ステージに応じたIT環境を構築できます。

PC管理者のお悩みをPCサブスクリプションで解決します

こんなお悩みありませんか？

- ・PC買い換え・管理が大変
- ・故障した時の対応が手間
- ・固定資産で保有したくない
- ・一括でなく支払を分散させたい
- ・リースやレンタル時の契約期間に縛られている
- ・最新のPCを使いたい



まとめてPCサブスクで解決！

- ・買い替え不要で管理が楽
- ・故障時には代替機を発送
- ・経費処理ができる
- ・月々のお支払いでOK
- ・好きなタイミングで解約可能※
- ・最新機種に変更可能※



導入後も安心の
24時間365日
サポート

※導入後12カ月以降から適用となります。

期間が決まっていて初期費用を抑えたい、短期的に使いたい人はレンタル、
期間が1年以上or未定で初期費用を抑えたい人はサブスクがおすすめ

コスト…………… PC購入 > PCレンタル > PCサブスク PCサブスクが最も安い

最短契約期間… PC購入 > PCレンタル > PCサブスク PCレンタルは1か月～、PCサブスクは1年から

法人パソコンレンタル

高性能PCがレンタル可能! 最短3営業日で出荷します。1ヶ月から60ヶ月まで自由に契約期間の設定ができ、延長や解約も可能なため、イベントや短期の開発プロジェクトから長期利用まで、あらゆる用途でおすすめです。故障時はすぐに代替機の手配を行いますので、安心してご使用いただけます。

取扱いラインアップ

ドスバラの豊富なラインアップからPCを選択可能
※詳細な取扱い製品についてはお問い合わせください。



THIRDWAVE

GALLERIA

貴社のビジネスに最適な一台を オーダーメイド製品

オーダーメイド製品とは、お客様のビジネスニーズや理想を実現するために、ゼロから設計・製造されるカスタマイズ製品のことです。パソコンはもちろん、ワークステーションやサーバーにも対応しています。構成、OSのカスタマイズ、アプリケーションの動作確認、専用型番の付与など、細部に至るまでお客様の要望に応じた一台を作成いたします。このオーダーメイドPCは、導入後もビジネスニーズの変化に柔軟に対応し、最適なPC環境を維持することができます。お客様の業務効率化やシステム構築の理想を実現するために、ぜひご相談ください。

こんなときはお気軽にご相談ください



既存製品では
仕様要件に見合う
ハードウェアが
見つからない



旧バージョンOSや
前世代の
インターフェイスを
使い続けたい



最新ハードウェアを
いち早く
導入したい

サービス概要

お客様の指定場所にてPCをセットアップするサービスで、PCご購入時にお申しいただく事が可能です。当社が販売するデスクトップパソコン及びノートブックパソコン(以下、総称して「製品」という。)をご購入またはご利用いただいている方を対象としたサービスとなります



・ご購入PCの開梱・設置 ・周辺機器の設置・設定



・社内ネットワークへの接続



・梱包材および
不要PCの回収



・環境設定やプリンターの
セットアップ



・データの移動等のサポート
・業務で必要なソフトウェアの初期インストール・設定

業界最安級のGPUクラウドサービス GPUSOROBAN

ローカルPCからクラウドに接続して、NVIDIA®の高性能なGPUインスタンスを利用できます。画像生成AIや大規模言語モデル(LLM)などの機械学習から、CAD/BIMなどのグラフィック作業まで実行できます。高速コンピューティングでは、1時間50円からとなっており、停止中は課金されないため、オンプレやGPUレンタルと比べてもコストを最小限に抑えることができます。またクラウドで使えるため、タスクに応じてインスタンスのスペック変更や台数変更など、柔軟な利用が可能です。

法人様向け パソコン買取サービス

オフィスに不要なデスクトップPC、ノートPC、PCパーツ、タブレット、スマートフォンはございませんか？ドスバラプラスでは法人様向けパソコン買取サービスを行っております。使わなくなった・使えなくなった・買い替えなど、お気軽にご連絡ください。

ドスバラプラスのピックアップサービス

遠方で修理持ち込みが難しい場合や忙しくて修理手配が出来ない場合などの修理品梱包材のお届けから修理品のお引き取り、修理後の製品お届けまでを一括してご提供する便利なサービスです。ご多忙で修理に出す時間がなく壊れたまま(修理に出したい)の製品をお持ちの方向けのサービスです。

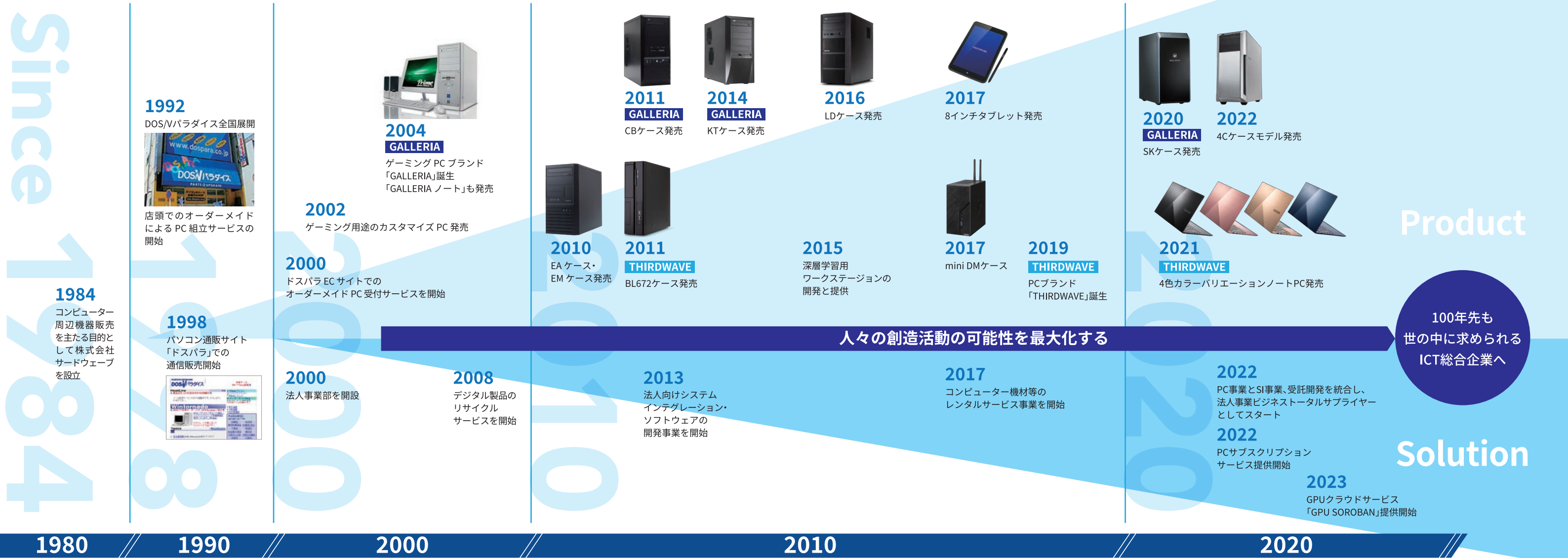
ストレージ返却不要オプション

パソコン修理時に故障ストレージを取り外し、お客様にご提供する事で、お客様データの漏洩を防ぐサービスです。また、預かり修理においても、現地でストレージを取り外し、サードウェーブの工場でお預かり修理を行います。修理時、現地でストレージを取り外し、その場でお客様に即時ご返却する事で、お客様ニーズに対応。顧客の情報セキュリティポリシーをクリア、情報漏洩リスクを軽減し、安心感を提供する法人向けオプションサービスです。
※パソコンご購入時にご加入が必要となります。

詳しくはこちら <https://dosparaplus.com/service/>

確かな「もの」づくりとロジスティクスからSI事業まで。
100年先も世の中に求められるICT総合企業を目指して。

私たちはIT環境の劇的な変化とともに歩んできました。創業から40年、サードウェーブグループの事業は、お客様一人ひとりのニーズに応える「もの」づくりから、より豊かなデジタルライフや人々の創造活動を支援するための「こと」づくりまで、多彩な領域に広がっています。100年先も世の中に求められるICT総合企業を目指して、これからも新たな価値を生み出していきます。



1984
株式会社
サードウェーブ
設立

1992
DOS/Vパラダイス
全国展開開始

1998
パソコン通販サイト
「ドスパラ」での
通信販売開始

2000
法人事業部を
開設

2003
物流センター内
でのパソコンの
製造・出荷を開始

2008
デジタル製品の
リサイクル
サービスを開始

2010-2012
国内最大級のPCゲーム総合イベント
「秋葉原PCゲームフェスタ」主催

2013
製造物流拠点の拡張、
機能強化
(現在の綾瀬本社工場へ)

2015
体験型ショップ
「GALLERIA Lounge」オープン
(現: GALLERIA esports Lounge)

2016
JeSU(日本eスポーツ連合)
認定モデル
「GALLERIA GAMEMASTER」
発売

2018
eスポーツ競技施設
「LFS池袋 esports Arena」オープン
「全国高校eスポーツ選手権」開催

2017-2020
「GALLERIA
GAMEMASTER CUP」を主宰
(現: GALLERIA GLOBAL
CHALLENGE)

2021
海老名事業所を設立

2023
平塚物流センター設立

通販で長年培った
物流管理ノウハウを生かし、
フルフィルメントサービスを提供開始

2023
住友不動産秋葉原ビルへ本社移転

国内生産

オーダーメイド PC

サードウェーブの生産・物流機能の中核を担う綾瀬本社工場。サプライヤーとの強固なパートナーシップによる密な連携や熟練スタッフによるパソコンの組み立て、スピーディーな生産体制の構築から梱包・発送まで、高品質・高付加価値を実現します。

※一部製品は海外製造も行なっています。

支えるのは、 挑戦する才能。



THIRDWAVE

カスタマイズしても最短3日出荷

綾瀬本社工場では、スピーディーな生産プロセスを構築。受注生産のカスタマイズ製品でも、短納期を実現できます。

24時間 365日丁寧なサポート

24時間 365日 電話受付可能な法人様専用サポート窓口「ドスパラプラスライン」。ご購入いただいた製品のご質問、操作方法、修理のご相談など、ご購入後のご相談はお気軽にご連絡ください。

国内生産

オーダーメイドPC

※一部製品除く



ロボットアームの導入で
効率的・高精度な生産を実現



カスタマイズしても
最短3日出荷*



サプライヤーとの強固な
パートナーシップ



24時間 365日サポート

たった1軒のPCパーツショップ。そこからサードウェーブの挑戦が始まった。ITという言葉も知られていない時代からパソコンで創造に挑む人たちがいた。その一途な情熱と要望にひとつひとつ応えてきた。このDNAは今も、私たちに息づいている。オーダーメイドPCを国内生産することで、サプライヤーとの強固なパートナーシップとスピーディーな生産体制を可能に。高品質・短納期*・高付加価値を実現。人間が進化するほどに、私たちもまた進化しなくてはならない。人々の創造活動の可能性を最大限にするために。支えるのは、挑戦する才能。

*一部のカスタマイズでは出荷日が変わる場合がございます。*離島等一部地域は出荷日が変わる場合がございます。

法人様向けオンサイト保証/保守サービスのご案内

デスクトップPC・ノートPC オンサイト

お客様のパソコンにトラブルが発生した場合に、当社指定の専門スタッフがご指定の場所にお伺いして、その場で診断・修理・部品交換を行うサービスです。デスクトップ PC・ノートPCはオプションで1～3年間のオンサイトが付帯可能です。



PCを使えない時間が少ない

設置場所での修理作業実施により、ダウンタイム(パソコンが使用できない期間)を短くできます。



専門スタッフによる安心対応

専門スタッフがPC設置場所へお伺いさせて頂き、その場で訪問修理サービスをご提供いたします。



SSD/HDD社外持出不可でも安心

訪問サービスのため、お客様データの社外持ち出しが不要。情報漏えいのリスクを減らせます。



輸送時のリスク低減

設置場所へ訪問させて頂くため、修理時の梱包/発送が不要、輸送時の破損や紛失のトラブル/リスクがありません。

ワークステーション オンサイト

*THIRDWAVE Workstationシリーズに限りです。

ワークステーションのオンサイト保守サービスメニューです。製品出荷後の障害発生時にメール・電話で受け付け、フィールドエンジニアを現地に派遣し、障害ハードウェアの交換、修理をいたします。受付時間帯、駆けつけ目標時間により3タイプのサービスをご用意しております。

ブロンズ (1～3年、5年)

受付時間

平日 9:00～17:30
※年末年始祝日を除く

対応日

翌営業日

シルバー (1～3年、5年)

受付時間

平日 9:00～17:30
※年末年始祝日を除く

対応日

当日営業日
4時間 駆けつけ目標

ゴールド (1～3年、5年)

受付時間

24時間365日

対応日(目安)

24時間オンサイト
4時間 駆けつけ目標

*全国対応可能。基本交通費が含まれますが、離島や離島に準ずる遠隔地は、訪問に要する費用を別途ご請求させていただきます。 *駆けつけ目標時間…サービス拠点(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡)より30km圏内での目標となります。

ご購入後のアフターサポートはこちら

『Dospa plus (ドスパラプラス)』はパソコンショップ「ドスパラ」の法人様向けサービスブランドです。



製品購入後専用のお問い合わせ窓口
ドスパラプラスライン

0120-892-324 年中無休 24時間 365日受付
製品の操作方法や修理のご相談などお気軽にご連絡ください



ご購入前のご相談はこちら

TEL:03-5294-2041 受付時間 平日 9:30-17:30 FAX:03-3256-2532 MAIL:sales_hq@twave.co.jp

WEBでご購入はこちら

<https://www.dospa.co.jp/business>



●Microsoft®、Windows® は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Pentium、Xeon は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce、GeForce GT、GeForce GTX、GeForce RTX、Quadro は、米国および/または他国のNVIDIA Corporationの商標および/または登録商標です。その他の記載の企業および製品名は各社の商標または登録商標です。写真は印刷物のため実際の色とは異なる場合があります。製品の仕様やデザインは改善などにより予告なく変更する場合があります。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記しておりません。



安全にお使い頂くために

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、油煙等の多い場所に設置して使用しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。



製造元:株式会社サードウェーブ

〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル